



元脑[®]服务器

NF3280G7 系列

技术白皮书_AMD 配置

本文档适用型号：NF3280-A7-A0-R0-00

文档版本 V1.0

发布日期 2024/04/16

版权所有© 2024 浪潮电子信息产业股份有限公司。保留一切权利。

未经本公司事先书面许可，任何单位和个人不得以任何形式复制、传播本手册的部分或全部内容。

型号说明

产品型号	维护方式	散热方式
NF3280-A7-A0-R0-00	后维护	风冷

技术支持

技术服务电话：400-860-0011

地 址：山东省济南市高新区草山岭南路 801 号 9 层东侧

浪潮电子信息产业股份有限公司

网 址：<https://www.ieisystem.com>

邮 箱：lckf@ieisystem.com

邮 编：250101

环境保护

请将我方产品的包装物交废品收购站回收利用，以利于污染预防，共同营造绿色家园。

商标说明

本手册中提及的所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册中未特别标明™或®标志。

安全声明

服务器产品安全一直是本公司关注的焦点，保障产品安全是本公司的关键战略之一。为使您更清晰地了解服务器产品，请注意如下安全风险声明。

- 在调整用途或淘汰服务器时，为了保护数据隐私，建议从 BIOS、BMC 中恢复固件出厂设置、删除信息、清除日志。同时，建议采用安全擦除工具对硬盘数据进行全面安全擦除（可使用 InManage Server Provisioning 软件对硬盘等数据进行安全擦除，具体机型与 InManage Server Provisioning 软件适配情况请咨询厂商）。
- 服务器开源软件声明的获取，请直接联系本公司客户服务人员咨询。
- 部分用于生产、装备、返厂检测维修的接口、命令，定位故障的高级命令，如使用不当，将可能导致设备异常或者业务中断，故不在本资料中说明。如需要，请向本公司申请。
- 服务器的外部接口未使用私有协议进行通信。
- 公司产品不会主动获取或使用用户的个人数据，仅在您同意使用特定功能或服务时，在业务运营或故障定位的过程中可能会获取或使用用户的某些个人数据（如告警邮件接收地址、IP 地址），公司产品在涉及个人数据的收集、存储、使用、传输、删除等全生命周期的处理活动中，已在产品功能上部署了必要的安全保护措施，同时，您也有义务根据所适用国家或地区的法律法规制定必要的用户隐私政策并采取足够的措施以确保用户的个人数据受到充分的保护。
- 本公司高度重视产品数据安全，公司产品在涉及系统运行和安全数据的全生命周期处理活动中，已严格按照相关法律法规及监管要求，在产品功能上部署了必要的安全保护措施。作为系统运行和安全数据处理者，您有义务根据所适用国家或地区的法律法规制定必要的数据安全政策并采取足够的措施以确保系统运行和安全数据受到充分的保护。
- 本公司将一如既往的严密关注产品与解决方案的安全性，为客户提供更满意的服务。本公司已全面建立产品安全漏洞应急和处理机制，确保第一时间处理产品安全问题。若您在本产品使用过程中发现任何安全问题，或者寻求有关产品安全漏洞的必要支持，请直接联系本公司客户服务人员。

内容声明

您购买的产品、服务或特性等应受本公司商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档的所有内容不做任何明示或默示的声明或保证。文档中的示意图与产品实物可能有差别，请以实物为准。本文档仅作为使用指导，不对使用我们产品之前、期间或之后发生的任何损害负责，包括但不限于利益损失、信息丢失、业务中断、人身伤害，或其他任何间接损失。本文档默认读者对服务器产品有足够的认识，获得了足够的培训，在操作、维护过程中不会造成个人伤害或产品损坏。文档所含内容如有升级或更新，恕不另行通知。

前言

摘要

本文档详细介绍 NF3280G7_AMD 配置服务器的外观特点、性能参数以及部件软硬件兼容性等内容，让用户对 NF3280G7_AMD 配置服务器有一个深入细致的了解。

目标受众

本文档主要适用于以下人员售前工程师。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	如不当操作，可能会导致死亡或严重的人身伤害。
 警告	如不当操作，可能会导致轻微或中度人身伤害。
 注意	如不当操作，可能会导致设备损坏或数据丢失。
 提示	为确保设备成功安装或配置，而需要特别关注的操作或信息。
 说明	对文档内容的描述进行必要的补充和说明。

变更记录

版本	时间	变更内容
V1.0	2024/04/16	首版发布

目 录

1	产品概述.....	1
2	产品特点.....	3
2.1	可扩展性和性能.....	3
2.2	可用性和可服务性.....	4
2.3	可管理性和安全性.....	4
2.4	能源效率.....	5
3	物理结构.....	7
4	逻辑结构.....	8
5	硬件描述.....	9
5.1	前视图.....	9
5.1.1	24 × 2.5 英寸硬盘配置.....	9
5.1.2	25 × 2.5 英寸硬盘配置.....	9
5.1.3	12 × 3.5 英寸硬盘配置.....	10
5.1.4	24 × E3.5 SSD 配置.....	10
5.2	后视图.....	11
5.2.1	8 × PCIe 插槽配置.....	11
5.2.2	4 × 3.5 英寸硬盘+4 × 2.5 英寸硬盘配置.....	12
5.2.3	4 × 3.5 英寸硬盘+2 × PCIe 插槽.....	12
5.2.4	4 × 2.5 英寸硬盘+6 × PCIe 插槽.....	13
5.2.5	2 × PCIe 插槽+4 × GPU 配置后面板外观.....	13
5.3	按键与指示灯.....	14
5.4	接口说明.....	16

5.5	处理器	17
5.6	内存	18
5.6.1	DDR5 内存	18
5.7	存储	22
5.7.1	硬盘配置	22
5.7.2	硬盘编号	23
5.7.3	硬盘指示灯	25
5.7.4	RAID 控制卡	27
5.8	网络	27
5.9	IO 扩展	28
5.9.1	PCIe 扩展卡	28
5.9.2	PCIe 插槽位置	28
5.9.3	PCIe 转接卡模组	29
5.9.4	PCIe 插槽说明	30
5.10	电源模块	31
5.11	风扇模块	32
5.12	单板	33
5.12.1	主板	33
5.12.2	硬盘背板	34
6	产品规格	40
6.1	技术规格	40
6.2	环境规格	42
6.3	物理规格	44
7	操作系统及硬件兼容性	46

7.1	硬件兼容性	46
7.1.1	CPU 规格.....	46
7.1.2	内存规格	47
7.1.3	存储规格	47
7.1.4	SAS/RAID 卡规格	48
7.1.5	网卡规格	49
7.1.6	HBA、HCA 卡规格	49
7.1.7	电源规格	50
8	管制信息.....	52
8.1	安全	52
8.1.1	通用声明	52
8.1.2	人身安全	52
8.1.3	设备安全	54
8.1.4	设备搬迁注意事项	55
8.1.5	单人允许搬运的最大重量	55
9	维护与保修	56
10	系统管理.....	57
10.1	智能管理系统 ISBMC.....	57
10.2	基础设施管理平台 (InManage)	59
10.3	服务器管理套件 (InManage Tools)	61
11	认证	63
12	附录 A.....	64
12.1	工作温度规格限制.....	64
12.2	铭牌型号.....	65

12.3	RAS 特性	65
12.4	传感器列表	65
13	附录 B 术语	69
14	附录 C 缩略语	74

1 产品概述

NF3280G7_AMD 配置服务器是搭载最新的 AMD EPYC 9004 系列处理器设计的一款高扩展性高性价比 2U 单路机架式服务器。该产品具备多核心、高主频、大缓存、高扩展性的特性，使单处理器性能得到最大发挥，2U 空间实现存储、扩展最大化设计，特别适合在大数据、分布式存储、视频转码、HPC 等场景下提供服务。

图 1-1 24 × 2.5 英寸硬盘配置

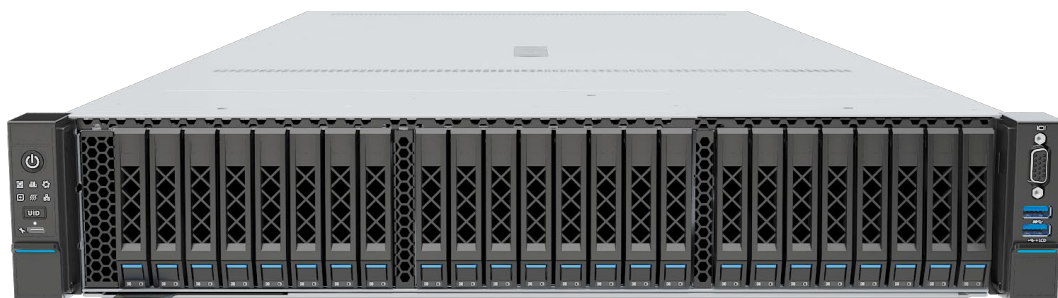


图 1-2 25 × 2.5 英寸硬盘配置

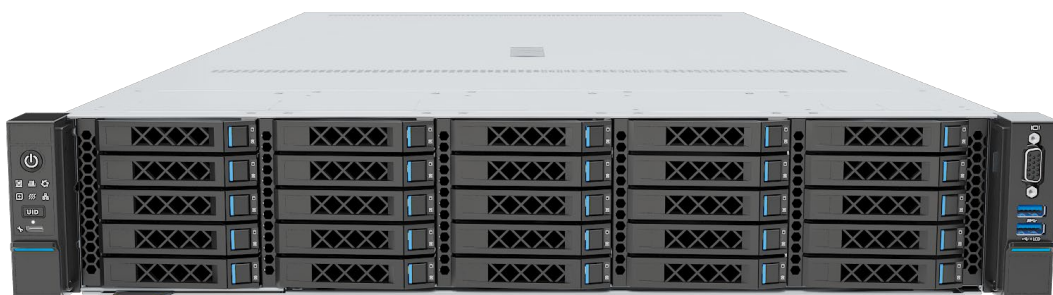


图 1-3 12 × 3.5 英寸硬盘配置



图 1-4 24 × E3.S SSD 配置



2 产品特点

2.1 可扩展性和性能

表 2-1 可扩展性和性能

技术特点	详细说明
AMD Genoa可扩展处理器	<ul style="list-style-type: none">支持AMD Genoa可扩展处理器，通过高达128核处理器提供卓越的系统性能，最大支持TDP 400W、最大加速时钟频率4.40GHz、单核最大4MB L3缓存，使服务器拥有最高的处理性能。支持1个处理器、128个内核和256个线程，能够最大限度地提高多线程应用的并发执行能力。增加L2缓存容量，每个核可独占1MB L2缓存。支持动态超频技术（Turbo Core Technology），提供智能的自适应系统功能，允许CPU内核在工作负载高峰期临时超过处理器TDP，以最大频率运行。支持超线程技术，允许每个处理器内核中并发运行多个线程（每个内核最多2个线程），从而提高多线程应用的性能。支持AMD-V虚拟化技术，集成了硬件级虚拟化功能，允许操作系统更好地利用硬件来处理虚拟化工作负载。支持高级矢量扩展指令集512（AVX-512），能够显著提高面向计算密集型应用的浮点性能。
内存形态	最大支持24条DDR5 ECC内存，内存支持RDIMM（Registered Dual In-line Memory Module）类型，可提供优异的速度、高可用性及最多3072GB的内存容量，内存最大速度可达4800MT/s@1DPC。
灵活的硬盘配置方案	支持多种灵活的硬盘配置方案，提供了弹性的、可扩展的存储容量空间，满足不同存储容量的需求和升级要求。
支持全部配置SSD	其I/O性能显著高于混用SSD（Solid-state Drive）与HDD（Hard Disk Drive）或全部配置HDD。
12Gbps串行连接SCSI（SAS）	内部存储连接数据传输速率相比于6Gbps SAS解决方案提高一倍，可最大限度地提高存储I/O密集型应用程序的性能。
Infinity Fabric连接技术	IOD及PCIe 5.0控制器集成到处理器中，能够显著缩短I/O延迟并且提高总体系统性能。

技术特点	详细说明
PCIe扩展	最大支持8个PCIe 5.0扩展插槽。
OCP扩展	支持2个OCP 3.0插槽，可灵活配置 1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb/200Gb网卡，支持热插拔。

2.2 可用性和可服务性

表 2-2 可用性和可服务性

技术特点	详细说明
热插拔 SAS/SATA/NVMe 硬盘	支持硬盘热插拔，SAS/SATA硬盘支持RAID 0/1/1E/10/5/50/6/60，提供RAID缓存，支持超级电容掉电数据保护。
可靠性	<ul style="list-style-type: none"> 使用SSD后的可靠性远远高于传统机械硬盘，从而能够延长系统运行时间。 板载的BMC集成管理模块（ISBMC）能够持续监控系统参数、触发告警，便于技术人员及时采取恢复措施，最大限度地避免停机。
可用性	<ul style="list-style-type: none"> 前后面板指示灯、ISBMC Web管理界面提供关键部件状态信息，能够指引技术人员快速找到已经发生故障或存在故障风险的组件，从而简化维护工作、加快解决问题的速度。 提供2个热插拔电源模块，支持1+1冗余。 提供6个热插拔风扇模块，支持N+1冗余。
维护效率	后窗面板提供BMC管理网口，支持ISBMC近端运维，提升运维效率。

2.3 可管理性和安全性

表 2-3 可管理性和安全性

技术特点	详细说明
远程管理	集成在服务器上的ISBMC管理模块可用来监控系统运行状态，并提供远程管理功能。
NC-SI特性	支持管理网口和业务网口复用。NC-SI（Network Controller Sideband Interface）特性默认关闭，可以通过BIOS或ISBMC智能管理系统启用/禁用NC-SI特性。

技术特点	详细说明
	<p>说明：</p> <p>NC-SI特性的业务网口支持以下配置：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可以绑定到服务器的OCP 3.0网卡和支持NC-SI功能的PCIe标卡网卡的任一网口。 • 支持虚拟局域网VLAN（Virtual Local Area Network ID）的开关和配置。VLAN默认为关闭。 • 支持IPv4和IPv6地址，可配置IP地址、子网掩码、默认网关或者IPv6地址的前缀长度。
统一可扩展固件接口（UEFI）	集成业界标准的统一可扩展固件接口（UEFI），可提高设置、配置和更新的效率并且简化错误处理流程。
TPM & TCM	支持可信平台模块（TPM 2.0）和可信密码模块（TCM），可提供高级加密功能。
AMD安全处理器	支持AMD安全处理器（Platform Security Processor），可基于硬件抵御恶意软件攻击。
AMD SEV技术	支持AMD SEV（Secure Encrypted Virtualization）技术，允许应用运行在自己的独立空间中，避免关键代码和数据被恶意窃取或修改。
固件更新机制	支持基于数字签名的固件更新机制，防止非授权固件的更新。
UEFI安全引导	保护系统免受恶意启动加载程序的侵害。
BIOS分级密码保护	保证系统启动及管理安全。
BIOS Secure Flash及Lock Enable（BLE）功能	消减恶意软件对BIOS Flash区域的攻击。
BMC、BIOS双镜像机制	在检测到固件被破坏后进行恢复。
BMC安全启动	防止BMC被恶意篡改。
BMC访问控制策略	支持灵活的BMC访问控制策略，提高BMC管理安全性。
机箱开盖检测	增强物理安全性。

2.4 能源效率

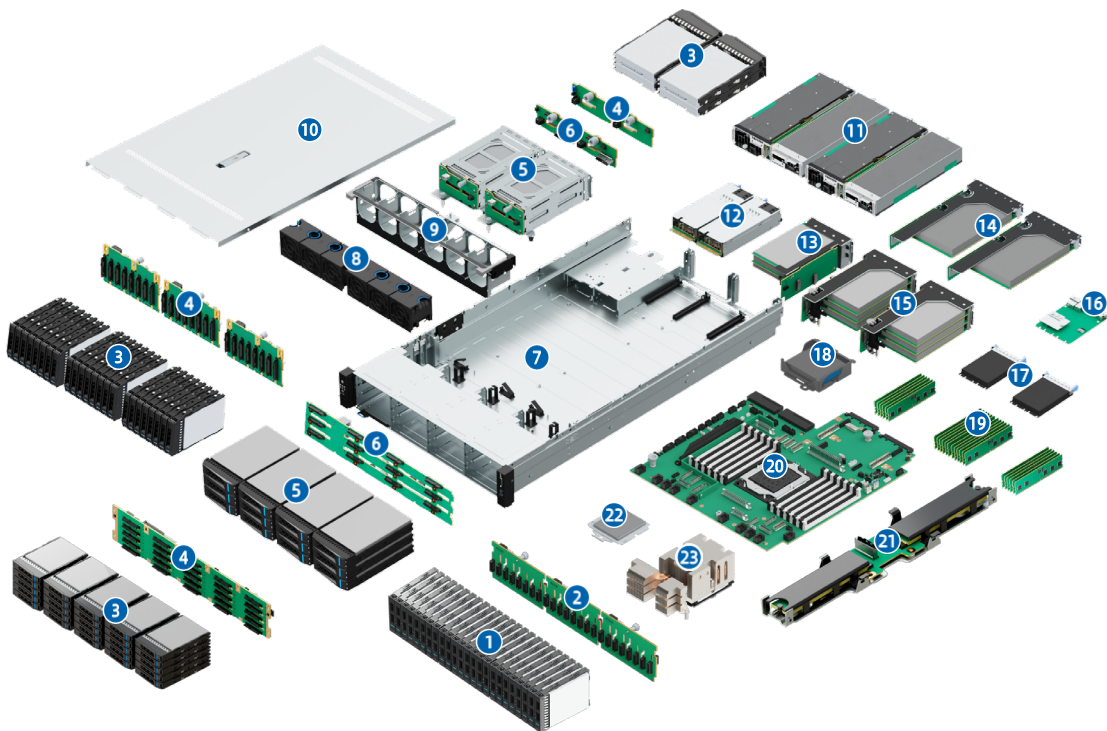
表 2-4 能源效率

技术特点	详细说明
------	------

80 PLUS铂金/钛金电源模块	提供550W~2000W功率的80 PLUS铂金/钛金电源模块，50%负载下电源模块效率高达94%。
1+1冗余电源	支持交流或直流电源输入，提高电源转换效率。
VRD电源	高效率的单板VRD（Voltage Regulator Down）电源，降低主板DC电源转换的损耗。
风扇PID智能调速、CPU智能调频	支持系统散热风扇PID（Proportional-Integral-Derivative）智能调速、CPU智能调频，从而实现节能降耗。
系统散热设计	全方位优化的系统散热设计，高效节能的系统散热风扇，降低系统散热能耗。
功率封顶和功率控制	提供功率封顶和功率控制措施。
硬盘错峰上电	支持硬盘错峰上电技术，降低服务器启动功耗。
低功耗	SSD的功耗比传统机械硬盘低80%。

3 物理结构

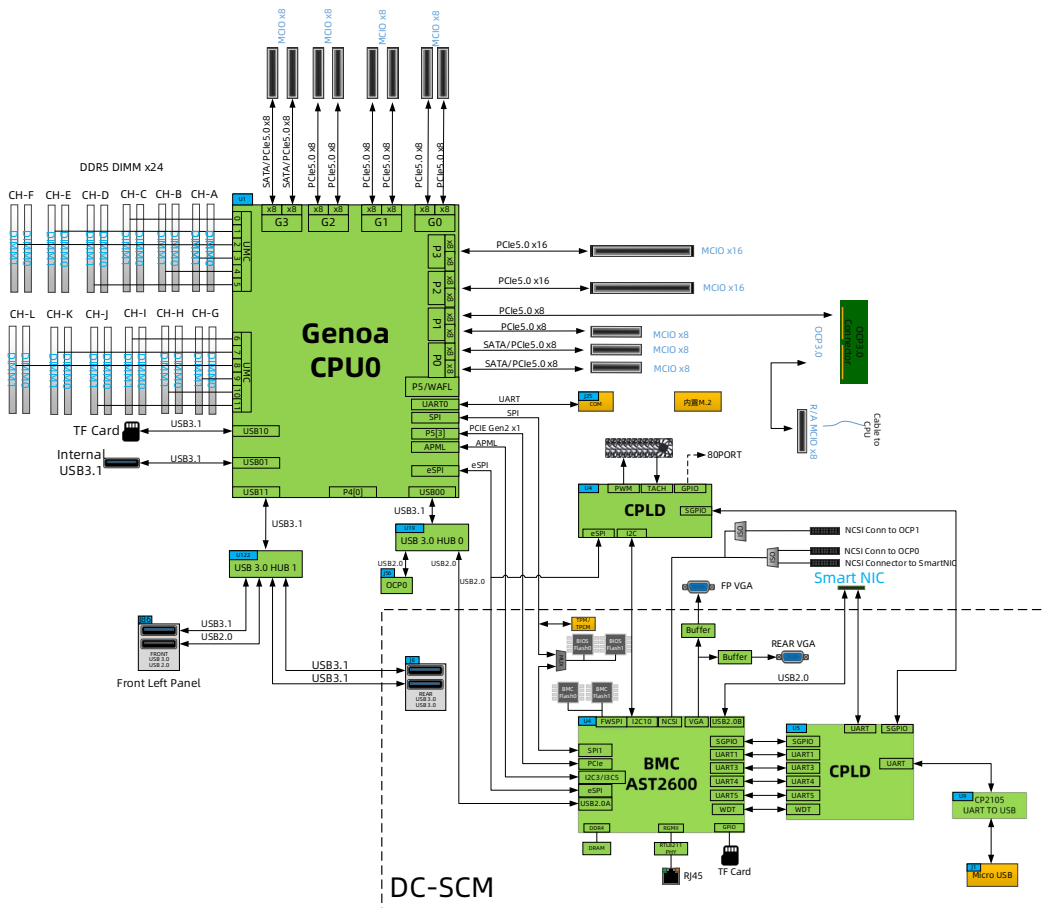
图 3-1 NF3280G7 物理结构



序号	名称	序号	名称
1	E3.S SSD模组	13	PCIe转接卡模组
2	E3.SSD硬盘背板	14	FH PCIe转接卡模组
3	2.5英寸硬盘模组	15	PCIe转接卡模组
4	2.5英寸硬盘背板	16	DC-SCM管理板
5	3.5英寸硬盘模组	17	OCP 3.0网卡
6	3.5英寸硬盘背板	18	超级电容
7	机箱	19	内存
8	风扇模组	20	主板
9	风扇支架	21	M.2 SSD模组
10	机箱上盖	22	CPU
11	GPU	23	散热器
12	PSU	-	-

4 逻辑结构

图 4-1 NF3280G7 逻辑结构



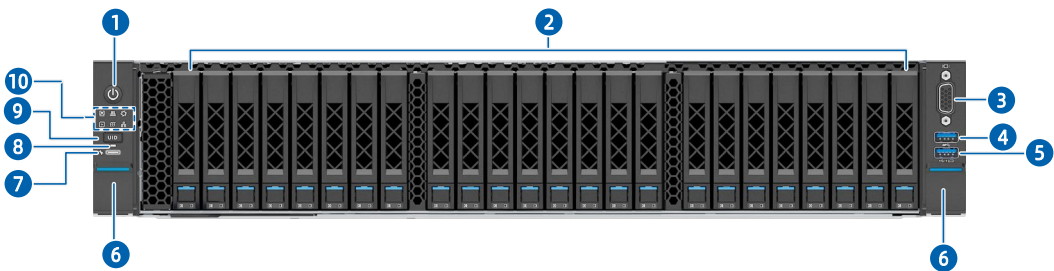
- 支持 AMD Genoa 平台 CPU，最高支持 TDP 400W。
- 支持 24 条 DDR5 内存。
- 支持 2 个 PCIe Gen5 M.2 x16 接口，11 个 PCIe Gen5 M.2 x8 接口，2 个 OCP3.0 接口，其中一个为板载。
- CPU PCIe P0/G3 支持 SATA 板载直出，最大支持 32 个 SATA 接口，最大支持到 SATA 3.0（6Gbps）。
- 主板具有扩展外插高性能显卡的能力，DC-SCM 板集成 2D 图形控制器 16MB 显存，DC-SCM 板板载的显示控制器最大分辨率 1920 × 1200 32bpp@60Hz。
- RAID 标卡通过 PCIe 总线与 CPU0 相连，通过 SAS 信号线缆与硬盘背板相连，通过不同的硬盘背板支持多种本地存储规格。

5 硬件描述

5.1 前视图

5.1.1 24 × 2.5 英寸硬盘配置

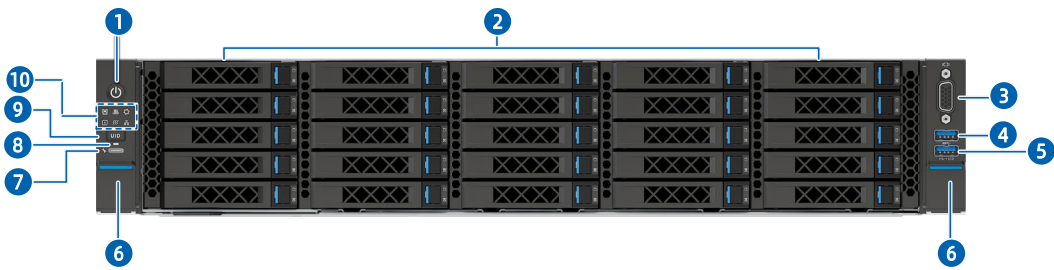
图 5-1 24 × 2.5 英寸硬盘配置前面板外观



序号	名称	序号	名称
1	电源开关按键及指示灯	6	箱耳锁扣
2	2.5英寸硬盘	7	USB Type-C端口
3	VGA端口	8	USB Type-C端口状态指示灯
4	USB 3.0端口	9	UID/BMC RST按键及指示灯
5	USB 2.0/LCD端口	10	指示灯

5.1.2 25 × 2.5 英寸硬盘配置

图 5-2 25 × 2.5 英寸硬盘配置前面板外观



序号	名称	序号	名称
1	电源开关按键及指示灯	6	箱耳锁扣
2	2.5英寸硬盘	7	USB Type-C端口

3	VGA端口	8	USB Type-C端口状态指示灯
4	USB 3.0端口	9	UID/BMC RST按键及指示灯
5	USB 2.0/LCD端口	10	指示灯

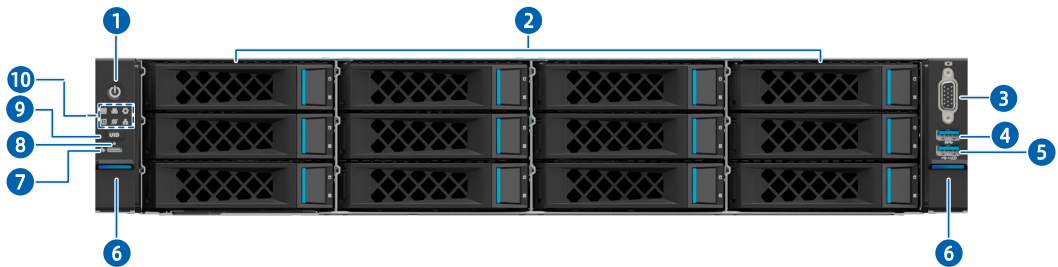
5.1.3 12 × 3.5 英寸硬盘配置



提示

3.5 英寸硬盘托架可以支持安装 2.5 英寸硬盘。

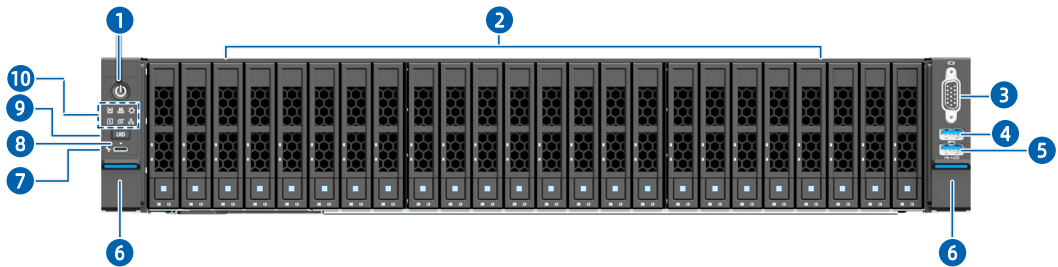
图 5-3 12 × 3.5 英寸硬盘配置前面板外观



序号	名称	序号	名称
1	电源开关按键及指示灯	6	箱耳锁扣
2	3.5英寸硬盘	7	USB Type-C端口
3	VGA端口	8	USB Type-C端口状态指示灯
4	USB 3.0端口	9	UID/BMC RST按键及指示灯
5	USB 2.0/LCD端口	10	指示灯

5.1.4 24 × E3.S SSD 配置

图 5-4 24 × E3.S SSD 配置前面板外观

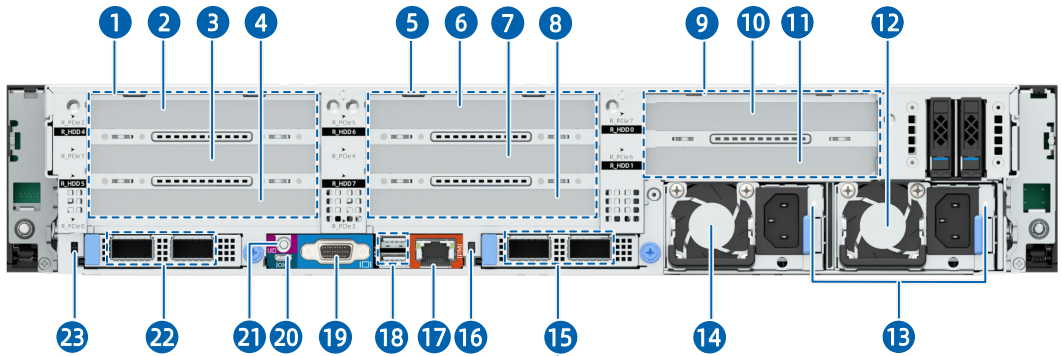


序号	名称	序号	名称
1	电源开关按键及指示灯	6	箱耳锁扣
2	E3.5 SSD	7	USB Type-C端口
3	VGA端口	8	USB Type-C端口状态指示灯
4	USB 3.0端口	9	UID/BMC RST按键及指示灯
5	USB 2.0/LCD端口	10	指示灯

5.2 后视图

5.2.1 8 × PCIe 插槽配置

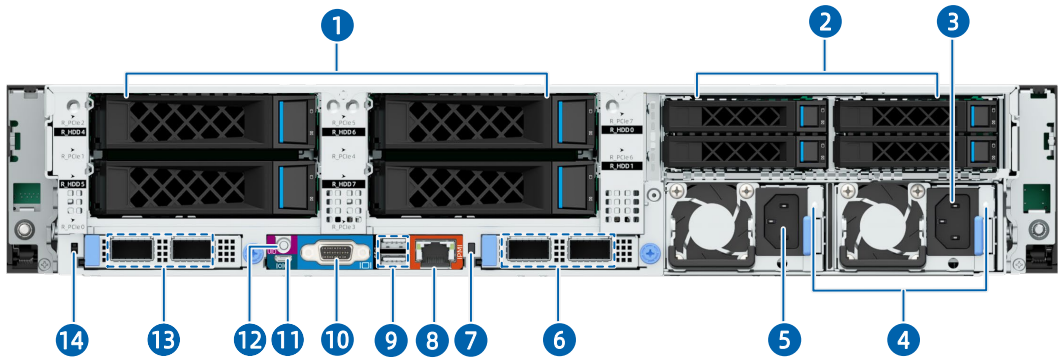
图 5-5 8 × PCIe 插槽配置后面板外观



序号	名称	序号	名称
1	PCIe转接卡模组0	13	PSU指示灯
2	PCIe插槽2	14	PSU0
3	PCIe插槽1	15	OCP 3.0网卡1
4	PCIe插槽0	16	OCP 3.0网卡1热插拔按键及指示灯
5	PCIe转接卡模组1	17	BMC管理网口
6	PCIe插槽5	18	USB 3.0端口
7	PCIe插槽4	19	VGA端口
8	PCIe插槽3	20	系统/BMC串口（Micro USB）
9	PCIe转接卡模组2	21	UID/BMC RST按键及指示灯
10	PCIe插槽7	22	OCP 3.0网卡0
11	PCIe插槽6	23	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯
12	PSU1	-	-

5.2.2 4 × 3.5 英寸硬盘+4 × 2.5 英寸硬盘配置

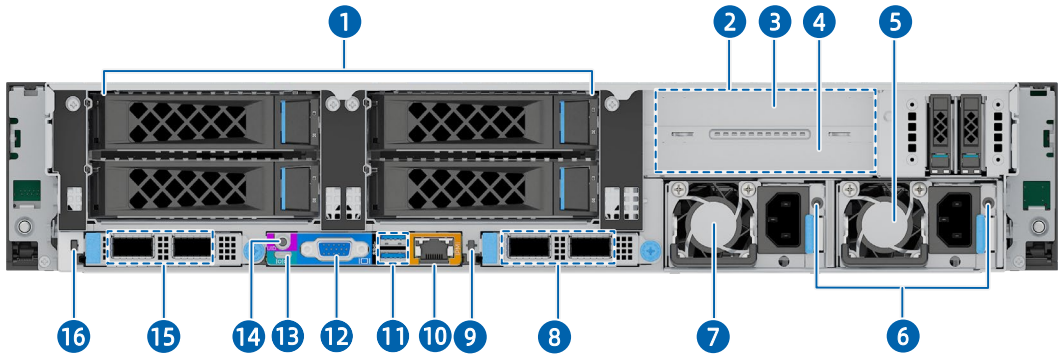
图 5-6 4 × 3.5 英寸硬盘+4 × 2.5 英寸硬盘配置后面板外观



序号	名称	序号	名称
1	3.5英寸硬盘	8	BMC管理网口
2	2.5英寸硬盘	9	USB 3.0端口
3	PSU1	10	VGA端口
4	PSU指示灯	11	系统/BMC串口（Micro USB）
5	PSU0	12	UID/BMC RST按键及指示灯
6	OCP 3.0网卡1	13	OCP 3.0网卡0
7	OCP 3.0网卡1热插拔按键及指示灯	14	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯

5.2.3 4 × 3.5 英寸硬盘+2 × PCIe 插槽

图 5-7 4 × 3.5 英寸硬盘+2 × PCIe 插槽配置后面板外观

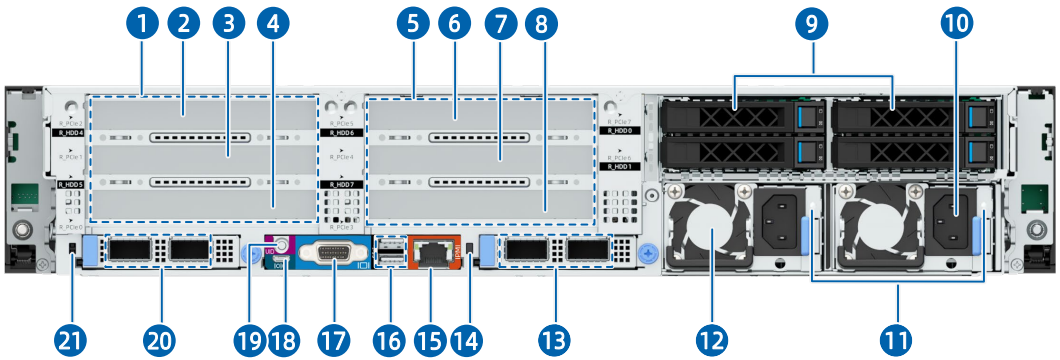


序号	名称	序号	名称
1	3.5英寸硬盘	9	OCP 3.0网卡1热插拔按键及指示灯
2	PCIe转接卡模组0	10	BMC管理网口
3	PCIe插槽0	11	USB 3.0端口

序号	名称	序号	名称
4	PCIe插槽1	12	VGA端口
5	PSU1	13	系统/BMC串口（Micro USB）
6	PSU指示灯	14	UID/BMC RST按键及指示灯
7	PSU0	15	OCP 3.0网卡0
8	OCP 3.0网卡1	16	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯

5.2.4 4 × 2.5 英寸硬盘+6 × PCIe 插槽

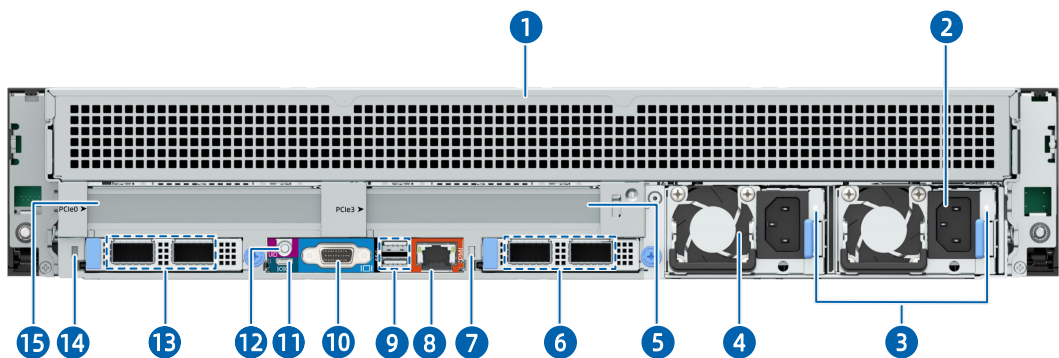
图 5-8 4 × 2.5 英寸硬盘+6 × PCIe 插槽配置后面板外观



序号	名称	序号	名称
1	PCIe转接卡模组0	12	PSU0
2	PCIe插槽2	13	OCP 3.0网卡1
3	PCIe插槽1	14	OCP 3.0网卡1热插拔按键及指示灯
4	PCIe插槽0	15	BMC管理网口
5	PCIe转接卡模组1	16	USB 3.0端口
6	PCIe插槽5	17	VGA端口
7	PCIe插槽4	18	系统/BMC串口（Micro USB）
8	PCIe插槽3	19	UID/BMC RST按键及指示灯
9	2.5英寸硬盘	20	OCP 3.0网卡0
10	PSU1	21	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯
11	PSU指示灯	-	-

5.2.5 2 × PCIe 插槽+4 × GPU 配置后面板外观

图 5-9 2 × PCIe 插槽+4 × GPU 配置后面板外观

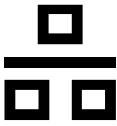


序号	名称	序号	名称
1	GPU	9	USB 3.0端口
2	PSU1	10	VGA端口
3	PSU指示灯	11	系统/BMC串口（Micro USB）
4	PSU0	12	UID/BMC RST按键及指示灯
5	PCIe插槽3	13	OCP 3.0网卡0
6	OCP 3.0网卡1	14	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯
7	OCP 3.0网卡1热插拔按键及指示灯	15	PCIe插槽0
8	BMC管理网口	-	-

5.3 按键与指示灯

表 5-1 按键与指示灯说明

编号	图标	模块名称	说明
1		电源开关按键	<ul style="list-style-type: none"> 电源指示灯说明： <ul style="list-style-type: none"> 熄灭：设备未上电 绿色常亮：设备开机状态 橙色常亮：设备待机状态 电源按钮说明： <ul style="list-style-type: none"> 待机状态下，短按开机 开机状态下，长按6s强制关机
2		系统故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：开机且运行状态正常 红色常亮：系统发生严重故障，包括CPU、内存、电源、硬盘、风扇等所有可检测设备的严重故障

编号	图标	模块名称	说明
			<ul style="list-style-type: none"> 红色闪烁（1Hz）：系统发生一般故障，包括CPU、内存、电源、硬盘、风扇等所有可检测设备的一般故障
3		内存故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：内存处于正常状态 红色闪烁（1Hz）：内存发生一般故障 红色常亮：内存发生严重故障
4		风扇故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：风扇处于正常状态 红色常亮：风扇发生严重故障，包括风扇损坏或丢失 红色闪烁（1Hz）：风扇发生一般故障
5		电源故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：电源处于正常状态 红色常亮：电源发生严重故障 红色闪烁（1Hz）：电源发生一般故障
6		系统过热指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：CPU/内存处于正常状态 红色常亮：严重故障，包括CPU Thermal Trip/PCH Hot/MEM Hot等 红色闪烁（1Hz）：一般故障，包括Proc Hot，此时CPU会降频工作
7		网络状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：网络未连接 绿色闪烁：网络连接正常且有数据传输 绿色常亮：网络连接正常，但无数据传输 <p>注意：仅指示自研OCP网卡的工作状态</p>
8		UID/BMC RST按键及指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 蓝色常亮：手动/在BMC Web界面开启UID 蓝色渐变灯（4秒）：PFR正常启动中

编号	图标	模块名称	说明
			<ul style="list-style-type: none"> 长按6s强制BMC重启
9	-	USB Type-C端口状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 连接终端设备： <ul style="list-style-type: none"> 熄灭：未连接终端设备 绿色闪烁(2Hz)3秒后熄灭：端口功能已被禁用 绿色常亮：已连接终端设备 连接USB存储设备： <ul style="list-style-type: none"> 熄灭：未连接USB存储设备 红色闪烁(1Hz)：作业失败或作业已完成但有报错 绿色闪烁(2Hz)：正在执行作业 绿色闪烁(2Hz)5次后熄灭：端口功能禁用 绿色常亮：作业已成功完成
10	-	OCP热插拔按键及指示灯	<p>按键用于支持OCP 3.0网卡热插拔功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> OCP网卡拆卸前，需要先按下按键，并等待指示灯熄灭 OCP网卡安装后，需要按下按键，等待指示灯由绿色闪烁变为绿色常亮 <p>LED指示灯功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> 绿色常亮：OCP网卡正常供电 绿色闪烁：OCP网卡处于上电或者下电过程中 熄灭：OCP网卡未供电

5.4 接口说明

表 5-2 接口说明

编号	接口名称	作用
1	VGA端口	用于连接显示终端

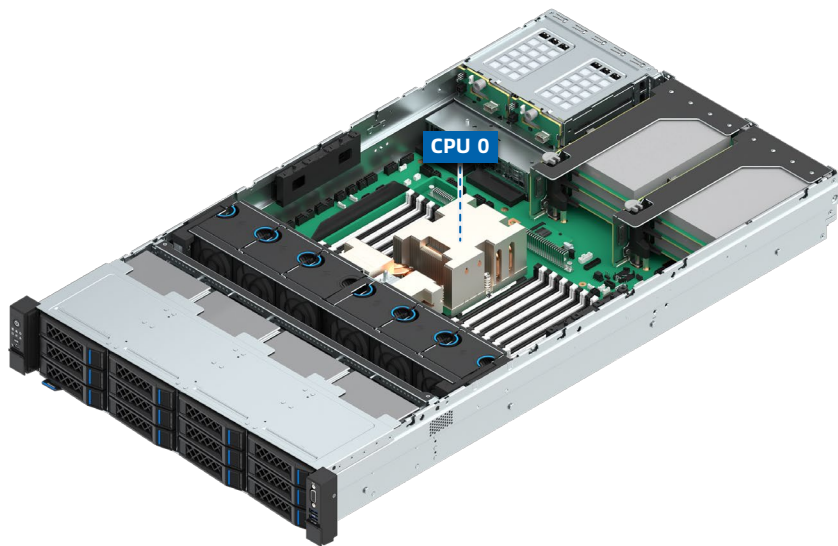
编号	接口名称	作用
2	USB 3.0端口	用于接入USB设备
3	USB 2.0接口/LCD接口	用于接入USB或LCD设备
4	BMC/系统串口	<ul style="list-style-type: none"> • 用于BMC调试及监控 • 用于系统调试及监控
5	BMC管理网口	用于管理服务器 说明： 管理网口为千兆网口，速率支持100Mb/s、1000Mb/s自适应。
6	OCP 3.0网口	用于连接网络
7	电源模块接口	通过电源线缆连接，用户可根据需要选配电源模块

5.5 处理器

- 支持 1 个处理器。

具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见 [7.1 硬件兼容性](#)。

图 5-10 处理器位置



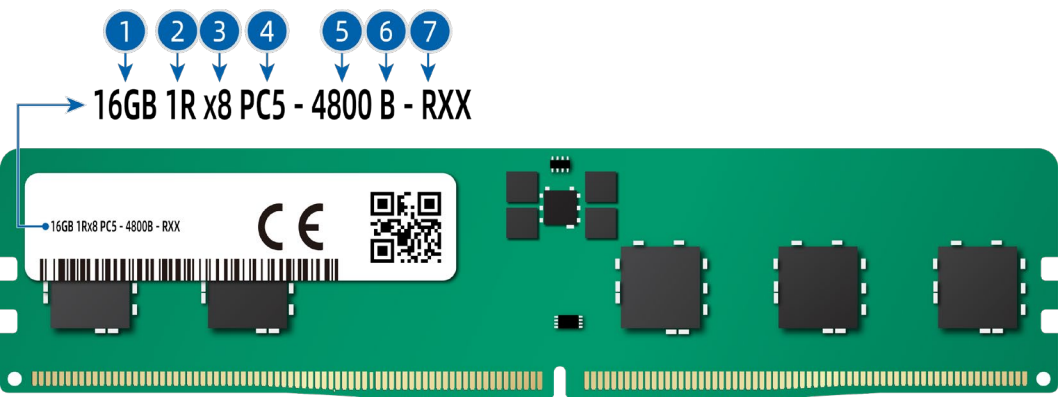
5.6 内存

5.6.1 DDR5 内存

1. 内存标识

要确定内存特性，请参阅内存上粘贴的标签以及下面的插图和表格。

图 5-11 内存标识



序号	说明	示例
1	容量	<ul style="list-style-type: none">• 16GB• 32GB• 64GB• 128GB• 256GB
2	Rank(s)	<ul style="list-style-type: none">• 1R=Single rank• 2R=Dual rank• 2S2R=Two ranks of two high stacked 3DS DRAM• 2S4R=Four ranks of two high stacked 3DS DRAM• 4R=Quad rank
3	DRAM上的数据宽度	<ul style="list-style-type: none">• x4=4位• x8=8位
4	内存接口类型	PC5=DDR5
5	最大内存速度	<ul style="list-style-type: none">• 4800MT/s• 5600MT/s

序号	说明	示例
6	CAS延迟时间	<ul style="list-style-type: none"> SDP 4800B=40-39-39 3DS 4800B=46-39-39 SDP 5600B=46-45-45 3DS 5600B=52-45-45
7	DIMM类型	R=RDIMM

2. 内存子系统体系结构

服务器提供 24 个内存插槽。

在内存通道的内存插槽安装内存时，需要优先安装 channel1 丝印以 D1 结尾的内存插槽（比如 CPU0_CAD1），请参照推荐的内存插法安装内存。

表 5-3 通道组成

通道归属	通道	组成
CPU0	通道A	CPU0_CAD0
		CPU0_CAD1
	通道B	CPU0_CBD0
		CPU0_CBD1
	通道C	CPU0_CCD0
		CPU0_CCD1
	通道D	CPU0_CDD0
		CPU0_CDD1
	通道E	CPU0_CED0
		CPU0_CED1
	通道F	CPU0_CFD0
		CPU0_CFD1
	通道G	CPU0_CGD0
		CPU0_CGD1
	通道H	CPU0_CHD0
		CPU0_CHD1
	通道I	CPU0_CID0
		CPU0_CID1
	通道J	CPU0_CJD0
		CPU0_CJD1
	通道K	CPU0_CKD0
		CPU0_CKD1
		CPU0_CLD0

通道归属	通道	组成
	通道L	CPU0_CLD1

3. 内存兼容性信息

在选择 DDR5 内存时，请参考以下规则进行配置：



提示

- 同一台服务器必须使用相同 Part No.（即 P/N 编码）的 DDR5 内存，内存在系统中的运行速率为以下各项的最低值：
 - 特定CPU支持的内存速度。
 - 特定内存配置最大工作速度。
- 不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的 DDR5 内存不支持混合使用。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见 [7.1 硬件兼容性](#)。

- 支持搭配 AMD Genoa 可扩展处理器使用，不同型号的 CPU 支持的最大内存容量相同。
- 支持内存总容量：内存总容量等于所有 DDR5 内存的容量之和。



说明

对每条通道最多支持的内存数量有如下限制：每条通道最多支持的内存数量 ≤ 每条通道支持的 rank 数量 ÷ 每条内存的 rank 数量。

表 5-4 DDR5 内存参数

参数	取值			
单条DDR5内存容量（GB）	16	32	64	128
类型	RDIMM	RDIMM	RDIMM	RDIMM
额定速率（MT/s）	4800	4800	4800	4800
工作电压（V）	1.1	1.1	1.1	1.1
整机最多支持的DDR5内存数量 ^a	24	24	24	24

整机最大支持的DDR5内存容量 (GB) ^b		384	768	1536	3072
实际速率 (MT/s)	1DPC ^c	4800	4800	4800	4800
	2DPC	3600	3600	3600	3600
<p>a. 最多支持的DDR5内存数量是基于2DPC的数量，如果是1DPC的配置，则数量减半。</p> <p>b. 此处为内存满配时最大支持的DDR5内存容量。</p> <p>c. DPC(DIMM Per Channel)，即每个内存通道配置的内存数量。</p> <p>以上信息仅供参考，详细信息请咨询当地销售代表。</p>					

4. 内存安装准则

DDR5 内存的通用安装准则：

- 仅在装有相应的处理器时安装内存。
- 不安装内存时，内存插槽需要安装假内存条。

DDR5 内存在具体模式下的安装准则：

- 内存巡检模式安装准则
 - 遵循通用安装准则。

5. 内存插槽位置

服务器最多可以安装 24 条 DDR5 内存，推荐使用均衡内存配置，可实现最佳内存性能。内存配置时必须遵守内存安装原则。

图 5-12 内存插槽位置

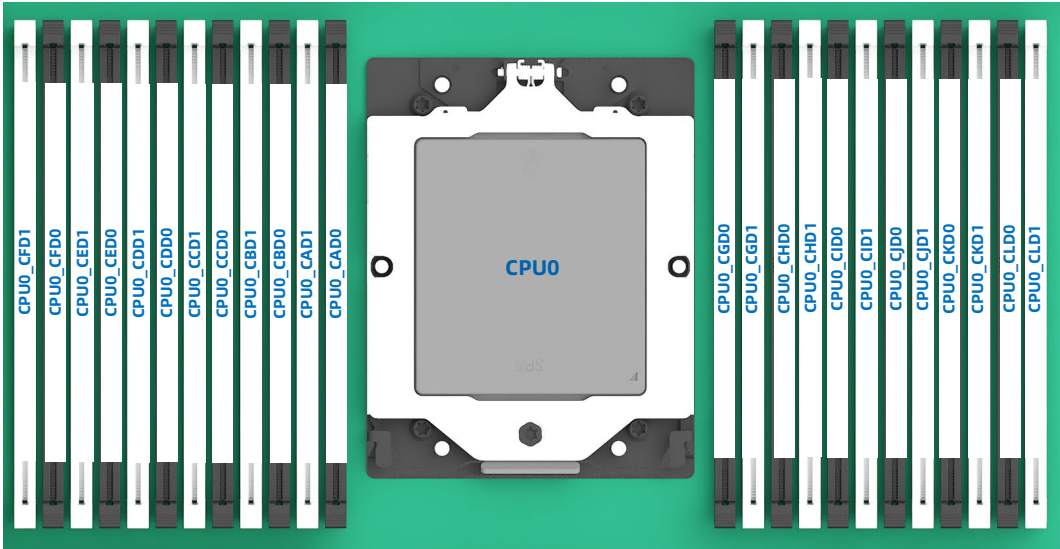


表 5-5 DDR5 内存安装原则（1 个处理器）

DDR QTY	CPU0																							
	CAD0	CAD1	CEB0	CEB1	CEB2	CEB3	CEB4	CEB5	CEB6	CEB7	CEB8	CEB9	CEB10	CEB11	CEB12	CEB13	CEB14	CEB15	CEB16	CEB17	CEB18	CEB19	CEB20	CEB21
1																								
2																								
4																								
6																								
8																								
10																								
12																								
14																								
16																								
20																								
24																								

5.7 存储

5.7.1 硬盘配置



说明

各配置对应的物理硬盘编号请参考 [5.7.2 硬盘编号](#)。

表 5-6 硬盘配置

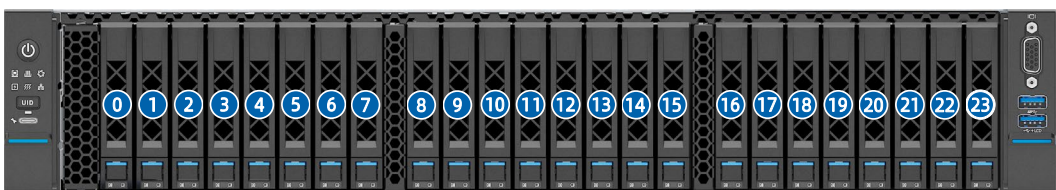
配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
24 × 2.5英寸硬盘	2.5英寸硬盘 × 24：物理硬盘编号 0~23对应的槽位 只支持 SAS/SATA/NVMe	2.5英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘 × 4	M.2：内置 M.2转接卡支持 SATA/PCIe M.2 × 2	• SAS/SATA 硬盘： SAS/RAID 控制卡

配置	前置硬盘	后置硬盘	内置硬盘	硬盘管理方式
				<ul style="list-style-type: none"> NVMe硬盘或内置M.2: CPU直连
25 × 2.5英寸硬盘	2.5英寸硬盘 × 25: 物理硬盘编号0~20对应的槽位只支持SAS/SATA, 21~24对应的槽位只支持SAS/SATA/NVMe	2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 4	M.2: 内置M.2转接卡支持SATA/PCIe M.2 × 2	<ul style="list-style-type: none"> SAS/SATA硬盘: SAS/RAID控制卡 NVMe硬盘或内置M.2: CPU直连
12 × 3.5英寸硬盘 (3.5英寸硬盘托架支持安装2.5英寸硬盘)	3.5英寸硬盘 × 12: 物理硬盘编号0~11对应的槽位只支持SAS/SATA (3.5英寸托架安装2.5英寸: 对应的槽位支持SAS/SATA/NVMe硬盘)	3.5英寸SAS/SATA硬盘 × 4或2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘 × 4	M.2: 内置M.2转接卡支持SATA/PCIe M.2 × 2	<ul style="list-style-type: none"> SAS/SATA硬盘: SAS/RAID控制卡/CPU直连 内置M.2: CPU直连
24 × E3.S SSD	E3.S SSD × 24: 物理硬盘编号0~23对应的槽位只支持E3.S SSD	2.5英寸SAS/SATA硬盘 × 4	M.2: 内置M.2转接卡支持SATA/PCIe M.2 × 2	<ul style="list-style-type: none"> E3.S SSD: CPU直连 内置M.2: CPU直连

5.7.2 硬盘编号

1. 24 × 2.5 英寸硬盘配置 (24 × SAS/SATA/NVMe)

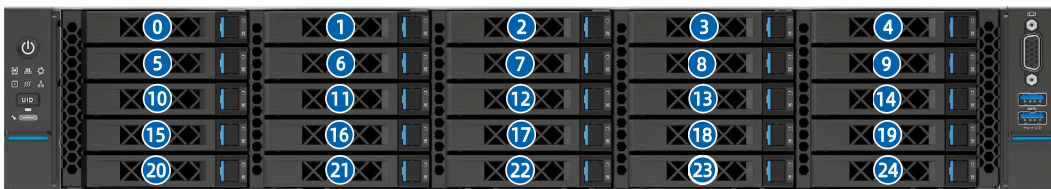
图 5-13 硬盘编号



配置	物理硬盘编号	ISB MC界面显示的 硬盘编号	8i RAID控制卡显示的 硬盘编号
24 × SAS/SATA	0~7	0~7	0~7
	8~15	8~15	8~15
	16~23	16~23	16~23
24 × NVMe	0~23	0~23	-

2. 25 × 2.5 英寸硬盘配置 (25 × SAS/SATA/NVMe)

图 5-14 硬盘编号



配置	物理硬盘编号	ISBMC界面显示的 硬盘编号	8i RAID控制卡显示的 硬盘编号
25 × SAS/SATA	0~7	0~7	0~7
	8~15	8~15	8~15
	16~23	16~23	16~23
	24	24	24
25 × NVMe	0~24	0~24	-

3. 12 × 3.5 英寸硬盘配置 (12 × SAS/SATA/NVMe)

图 5-15 硬盘编号

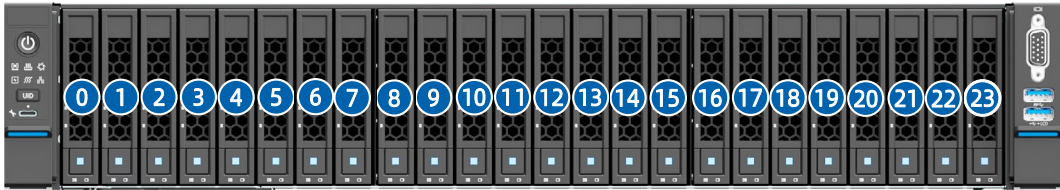


配置	物理硬盘编号	ISBMC界面显示的 硬盘编号	8i RAID控制卡显示的 硬盘编号
12 × SAS/SATA	0~7	0~7	0~7
	8~11	8~11	8~11

配置	物理硬盘编号	ISBMC界面显示的 硬盘编号	8i RAID控制卡显示 的硬盘编号
12 × NVMe	0~11	0~11	-

4. 24 × E3.S SSD 配置（24 × E3.S SSD）

图 5-16 硬盘编号



配置	物理硬盘编号	ISBMC界面显示的 硬盘编号	RAID控制卡显示的硬 盘编号
24 × E3.S	0~23	0~23	-

5.7.3 硬盘指示灯

1. SAS/SATA 硬盘指示灯

图 5-17 SAS/SATA 硬盘指示灯



硬盘活动状态指 示灯（①）	硬盘故障报警指示灯（②）		状态说明
	蓝色	红色	
熄灭	熄灭	RAID 常亮	硬盘不在位
常亮	熄灭	无RAID 熄灭	
闪烁	熄灭	熄灭	硬盘在位正常无访问
闪烁	粉色常亮	熄灭	硬盘在位正常有访问
常亮	常亮	熄灭	Copyback/Rebuild
常亮	常亮	熄灭	硬盘选中正常

硬盘活动状态指示灯 (①)	硬盘故障报警指示灯 (②)		状态说明
绿色	蓝色	红色	
闪烁	常亮	熄灭	硬盘选中正常有访问
熄灭	常亮	熄灭	硬盘选中故障
任意状态	熄灭	常亮	硬盘故障

2. NVMe 硬盘指示灯

图 5-18 NVMe 硬盘指示灯



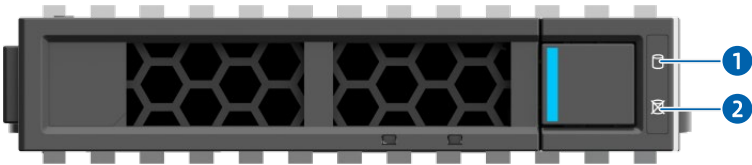
VROC 及 VMD 功能开启时，且已安装最新的 VMD 驱动，NVMe 硬盘支持点灯功能。

表 5-7 NVMe 硬盘指示灯说明

硬盘活动状态指示灯 (①)	硬盘故障报警指示灯 (②)		状态说明
绿色	蓝色	红色	
熄灭	熄灭	熄灭	硬盘不在位
常亮	熄灭	熄灭	硬盘在位正常无访问
闪烁	熄灭	熄灭	硬盘在位正常有访问
闪烁	粉色常亮		Copyback/Rebuild/Init/Verify
常亮	常亮	熄灭	硬盘选中正常
闪烁	常亮	熄灭	硬盘选中正常有访问
熄灭	常亮	熄灭	硬盘选中故障
任意状态	熄灭	常亮	硬盘故障

3. E3.S SSD 指示灯

图 5-19 E3.S SSD 硬盘指示灯



硬盘活动状态指示灯（①）	硬盘故障报警指示灯（②）		状态说明
	蓝色	红色	
熄灭	熄灭	熄灭	硬盘不在位
常亮	熄灭	熄灭	硬盘在位正常无访问
闪烁	熄灭	熄灭	硬盘在位正常有访问
闪烁	粉色常亮		Copyback/Rebuild/Init/Verify
常亮	常亮	熄灭	硬盘选中正常
闪烁	常亮	熄灭	硬盘选中正常有访问
熄灭	常亮	熄灭	硬盘选中故障
-	熄灭	常亮	硬盘故障

5.7.4 RAID 控制卡

RAID 控制卡提供 RAID 配置、RAID 级别迁移、磁盘漫游等功能。

具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见 [7.1 硬件兼容性](#)。

5.8 网络

网卡提供网络扩展能力。

- OCP 插槽支持 OCP 3.0 网卡，用户可按需选配。
- PCIe 插槽支持 PCIe 网卡，用户可按需选配。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见 [7.1 硬件兼容性](#)。

5.9 IO 扩展

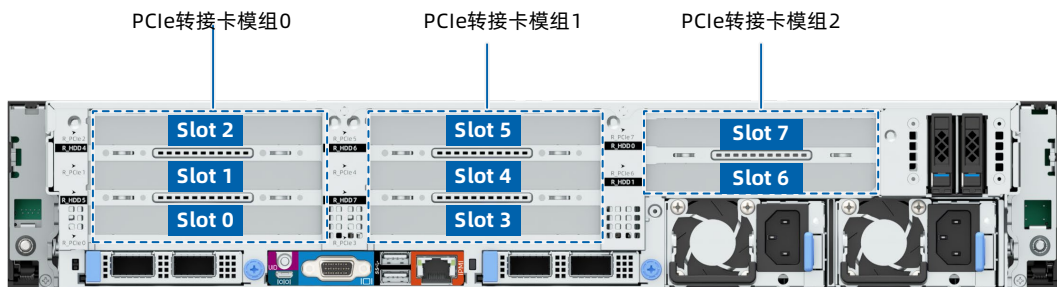
5.9.1 PCIe 扩展卡

PCIe 扩展卡提供系统扩展能力。

- 最大支持 8 个 PCIe 5.0 扩展插槽和 2 个 OCP 3.0 网卡专用插槽。
- 具体可选购的系统选件，请咨询当地销售代表或参见 [7.1 硬件兼容性](#)。

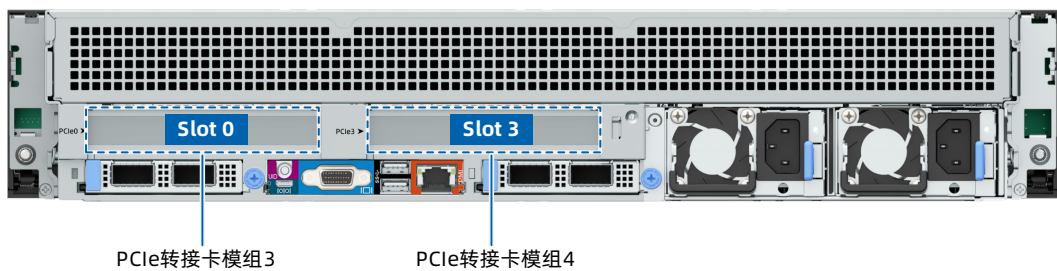
5.9.2 PCIe 插槽位置

图 5-20 PCIe 插槽-8 × PCIe 插槽配置



- PCIe 转接卡模组 0 提供的槽位为 Slot0、Slot1、Slot2。
- PCIe 转接卡模组 1 提供的槽位为 Slot3、Slot4、Slot5
- PCIe 转接卡模组 2 提供的槽位为 Slot6、Slot7。

图 5-21 PCIe 插槽-2 × PCIe 插槽+4 × GPU 配置



- 上 1U 位置可以支持 4 个双宽 GPU。
- 下 1U 左侧位置转接卡模组 3 提供的槽位为 Slot0，可支持全高半长卡。
- 下 1U 左侧位置转接卡模组 4 提供的槽位为 Slot3，可支持全高半长卡。

5.9.3 PCIe 转接卡模组

图 5-22 PCIe 转接卡模组 0/1 (3 个 x16 插槽)

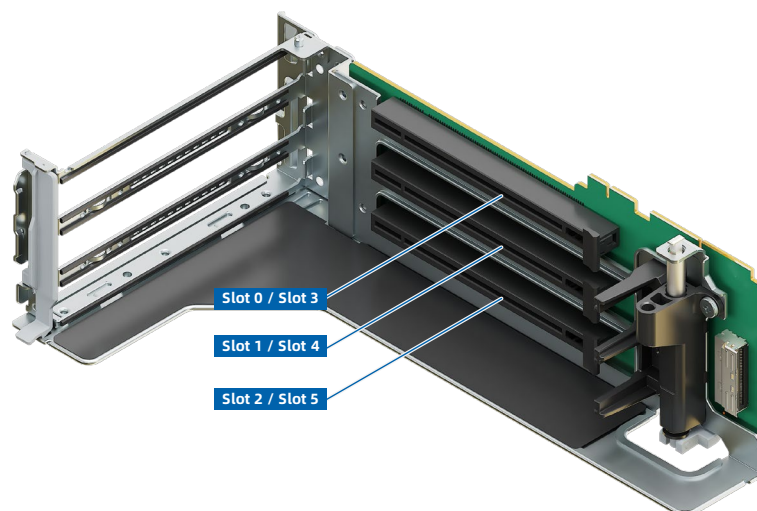


图 5-23 PCIe 转接卡模组 2 (2 个 x16 插槽)

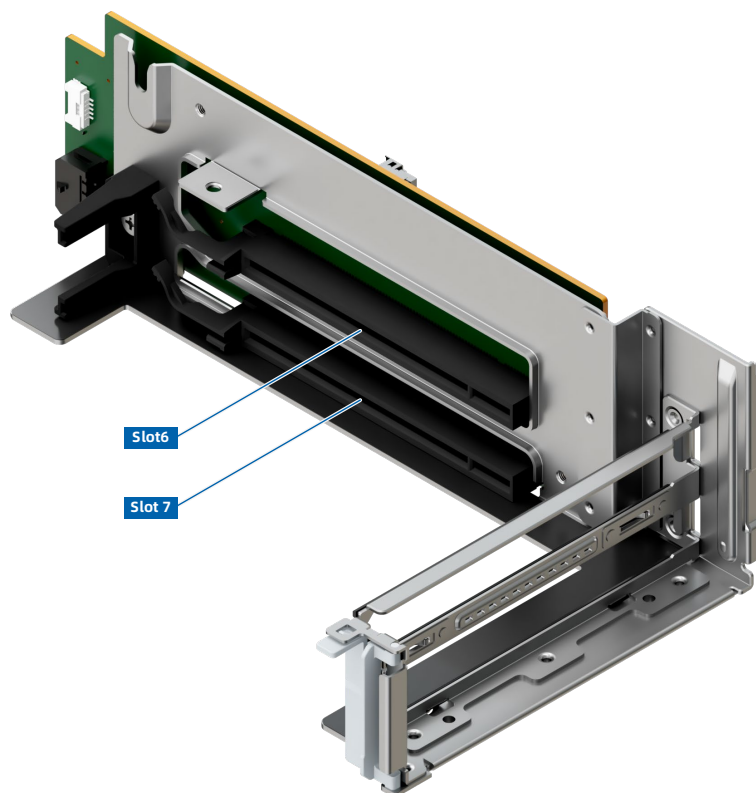
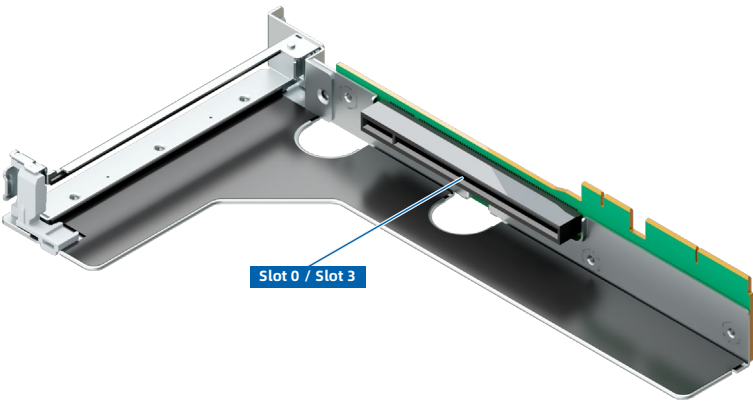


图 5-24 PCIe 转接卡模组 3/4 (1 个 x16 插槽)



5.9.4 PCIe 插槽说明

服务器后面板配置 PCIe 转接卡模组机型。

表 5-8 PCIe 插槽说明-普通配置 8 槽

PCIe插槽	从属CPU	PCIe标准	连接器带宽	总线带宽	端口号	槽位大小
Slot0	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x8	P3AB	全高半长
Slot1	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x8	P3CD	全高3/4长
Slot2	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x16	G3	全高3/4长
Slot3	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x8	P2AB	全高半长
Slot4	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x8	P2CD	全高3/4长
Slot5	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x16	G0	全高3/4长
Slot6	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x16	P0	全高3/4长

PCIe插槽	从属CPU	PCIe标准	连接器带宽	总线带宽	端口号	槽位大小
Slot7	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x16	G1	全高3/4长
OCP 3.0插槽	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x16	G2	标准OCP 3.0
OCP 3.0插槽	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x8/x16	P1AB/P1ABCD	标准OCP 3.0

表 5-9 PCIe 插槽说明-GPU 配置

PCIe插槽	从属CPU	PCIe标准	连接器带宽	总线带宽	端口号	槽位大小
Slot0	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x8	P3	全高半长
Slot3	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x8	P2	全高半长
OCP 3.0插槽	CPU0	PCIe 4.0/PCIe 5.0	x16	x8/x16	P1AB/P1ABCD	标准OCP 3.0

5.10 电源模块

- 支持 1 个或 2 个电源模块。
- 支持交流或直流电源输入。
- 支持热插拔。
- 配置 2 个电源模块时，支持 1+1 冗余备份。
- 配置在同一服务器的电源模块，Part No.（即 P/N 编码）必须相同。
- 提供短路保护。

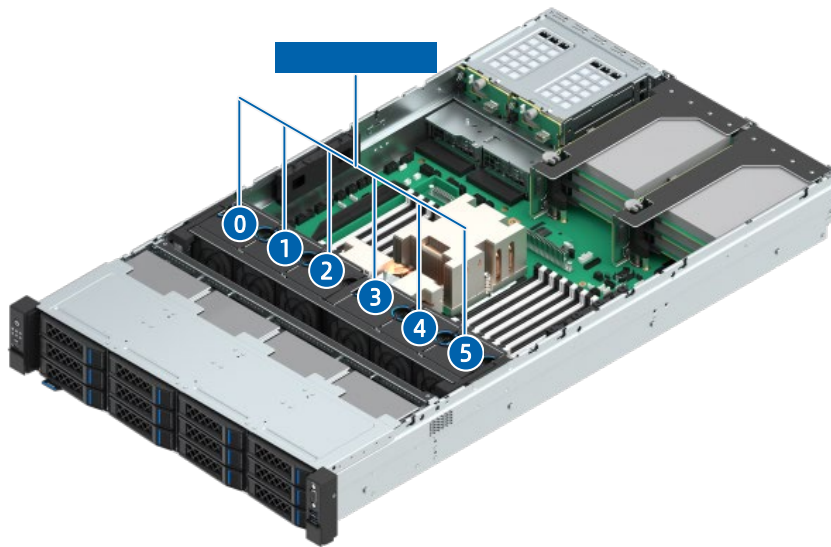
图 5-25 电源模块位置



5.11 风扇模块

- 支持 6 个风扇模组，可根据不同配置搭配 6038 和 6056 两种规格。
- 支持热插拔。
- 支持 N+1 冗余，即服务器可在单风扇失效时正常工作。
- 支持风扇速度智能调节。
- 配置在同一服务器的风扇模块，Part No.（即 P/N 编码）必须相同。

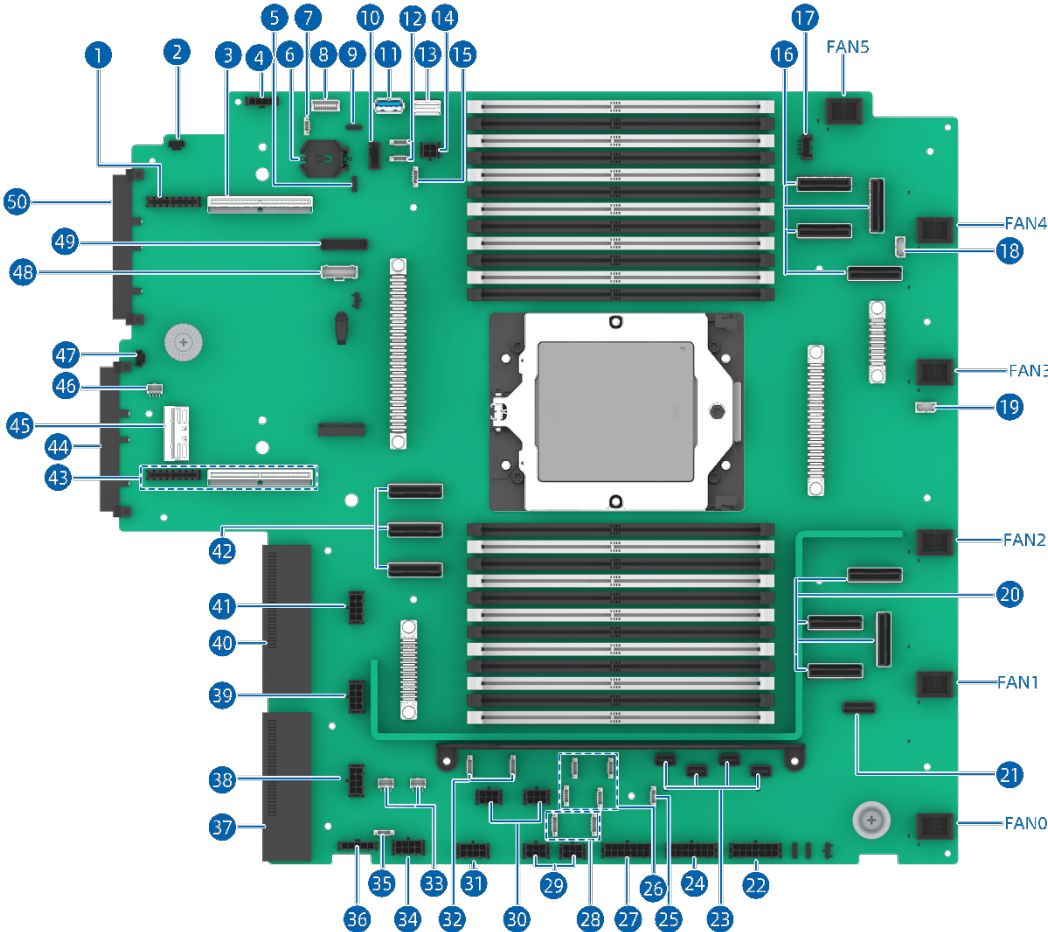
图 5-26 风扇模块的位置



5.12 单板

5.12.1 主板

图 5-27 主板



编号	模块名称	编号	模块名称
1	转接卡电源连接器	26	硬盘背板I ² C连接器
2	OCP 3.0网卡0热插拔按键及指示灯连接器	27	GPU转接卡电源连接器
3	MCIO x16连接器	28	硬盘转接卡I ² C连接器
4	智能网卡电源连接器	29	GPU转接卡电源连接器
5	NMI连接器	30	GPU转接卡电源连接器
6	纽扣电池座	31	GPU电源连接器
7	智能网卡UART连接器	32	转接卡I ² C连接器
8	M.2 转接卡边带连接器	33	漏液检测连接器

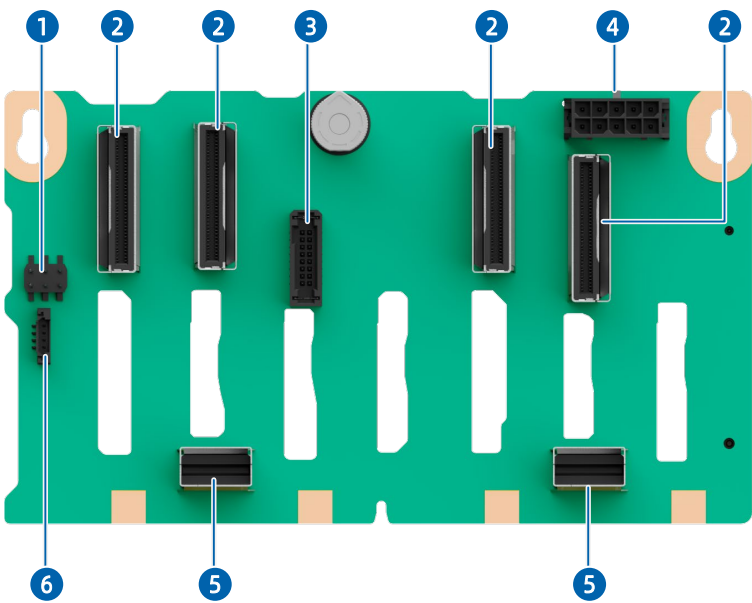
编号	模块名称	编号	模块名称
9	CMOS跳线	34	中置硬盘电源连接器
10	VPP连接器	35	硬盘背板I ² C连接器
11	USB 3.0端口	36	电容板电源连接器
12	硬盘背板I ² C连接器	37	PSU1连接器
13	右前控板连接器	38	GPU电源连接器
14	OCP 3.0网卡0电源连接器	39	GPU电源连接器
15	硬盘背板I ² C连接器4	40	PSU0连接器
16	MCIO x8连接器	41	GPU电源连接器
17	机箱温度传感器连接器	42	MCIO x8连接器
18	入侵检测连接器	43	转接卡电源连接器
19	入侵检测连接器	44	OCP 3.0网卡1扩展连接器
20	MCIO x8连接器	45	OCP 3.0网卡1连接器
21	左前控板连接器	46	IPMB连接器
22	前置硬盘背板电源连接器	47	OCP 3.0网卡1热插拔按键及指示灯连接器
23	硬盘背板SGPIO连接器	48	NC-SI连接器
24	前置硬盘背板电源连接器	49	OCP 3.0网卡0 NC-SI连接器
25	硬盘背板I ² C连接器0	50	DC-SCM连接器

5.12.2 硬盘背板

1. 前置硬盘背板

- 24 × 2.5 英寸硬盘配置（24 × SAS/SATA/NVMe）背板

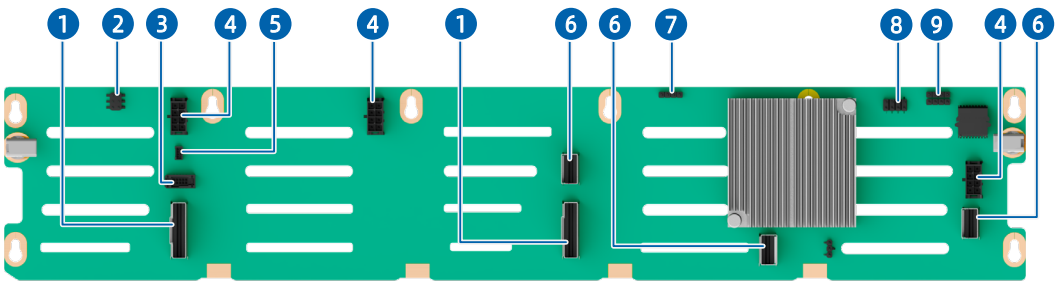
图 5-28 8 × 2.5 英寸（SAS/SATA/NVMe）硬盘背板



序号	名称	序号	名称
1	CPLD JTAG连接器	4	背板电源连接器
2	MCIO x8连接器	5	Slimline x4连接器
3	VPP连接器	6	BMC_I ² C连接器

● 25 × 2.5 英寸硬盘配置（25 × SAS/SATA/NVMe）背板

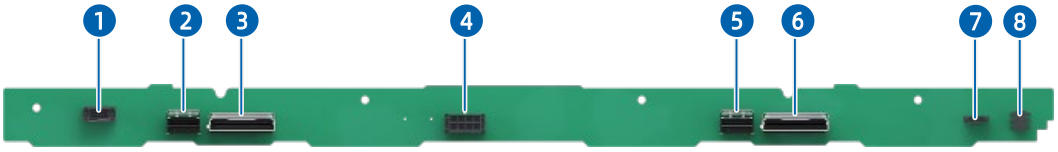
图 5-29 25 × 2.5 英寸（SAS/SATA/NVMe）硬盘背板



序号	名称	序号	名称
1	Slimline x8连接器	6	Slimline x4连接器
2	CPLD JTAG连接器	7	Expander芯片调试接口1
3	VPP连接器	8	Expander芯片调试接口2
4	背板电源连接器	9	Expander芯片调试接口3
5	BMC_I ² C连接器	-	-

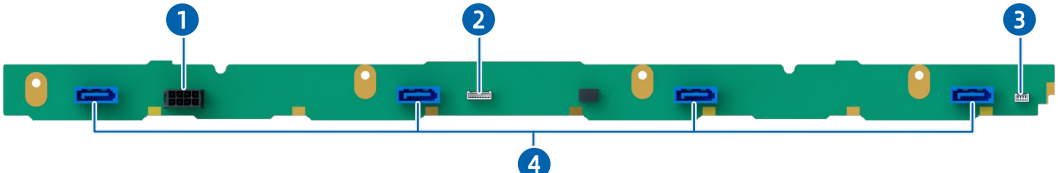
- 12 × 3.5 英寸硬盘配置（12 × SAS/SATA/NVMe）背板

图 5-30 4 × 3.5 英寸（SAS/SATA/NVMe）硬盘背板



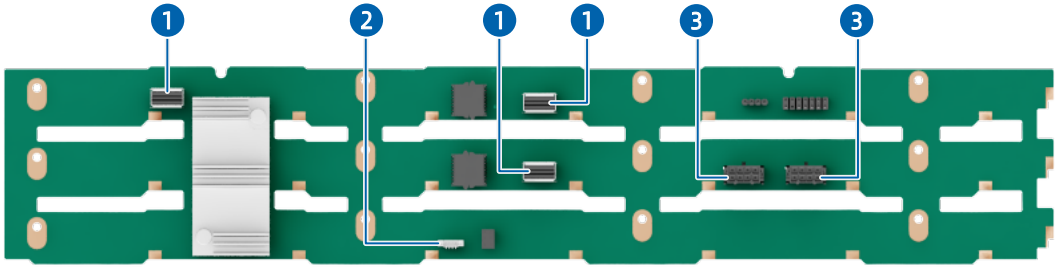
序号	名称	序号	名称
1	VPP连接器	5	Slimline x4连接器
2	Slimline x4连接器	6	Slimline x8连接器
3	Slimline x8连接器	7	BMC I²C连接器
4	电源连接器	8	CPLD JTAG 连接器

图 5-31 4 × 3.5 英寸（SAS/SATA）硬盘背板



编号	名称	编号	名称
1	电源连接器	3	BMC_I²C连接器
2	SGPIO连接器	4	SATA 7-Pin连接器

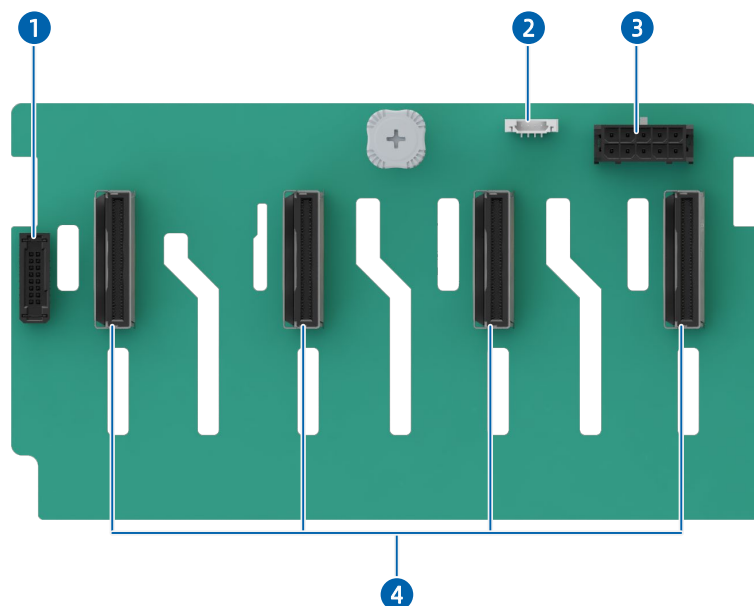
图 5-32 12 × 3.5 英寸（SAS/SATA）硬盘背板



序号	名称	序号	名称
1	Slimline x4连接器	3	背板电源连接器
2	I²C_BMC连接器	-	-

- 24 × E3.S SSD 配置 (24 × E3.S SSD) 背板

图 5-33 8 × E3.S SSD (E3.S SSD) 背板

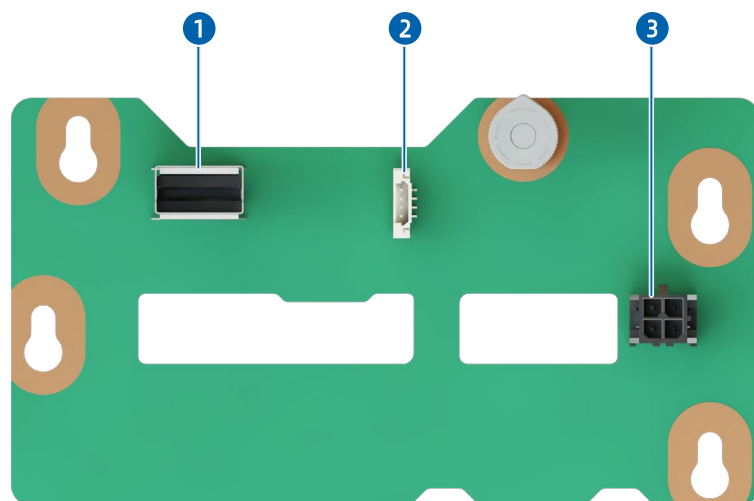


序号	名称	序号	名称
1	VPP连接器	3	背板电源连接器
2	I²C_BMC连接器	4	MCIO x8连接器

2. 后置硬盘背板

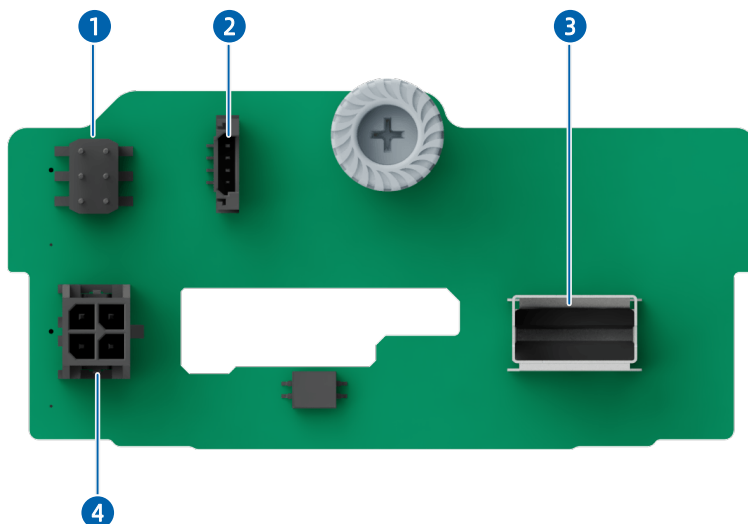
- 4 × 3.5+4 × 2.5 英寸硬盘配置 (4 × 3.5 SAS/SATA+4 × 2.5 SAS/SATA/NVMe) 背板

图 5-34 2 × 3.5 英寸 (SAS/SATA) 硬盘背板



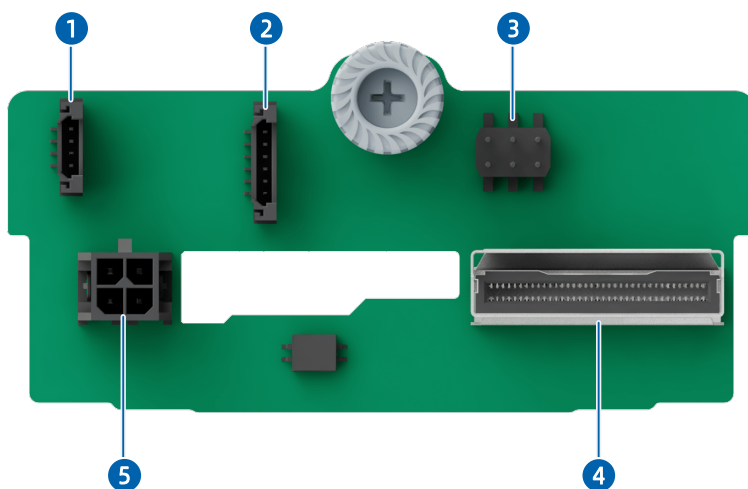
序号	名称	序号	名称
1	Slimline x4连接器	3	背板电源连接器
2	I ² C_BMC连接器	-	-

图 5-35 2 × 2.5 英寸 (SAS/SATA) 硬盘背板



序号	名称	序号	名称
1	CPLD JTAG连接器	3	Slimline x4连接器
2	BMC_I ² C连接器	4	背板电源连接器

图 5-36 2 × 2.5 英寸 (NVMe) 硬盘背板



序号	名称	序号	名称
1	BMC_I ² C连接器	4	MCIO x8连接器
2	SGPIO连接器	5	背板电源连接器
3	CPLD JTAG 连接器	-	-

6 产品规格

6.1 技术规格

表 6-1 技术规格

组件	规格
形态	2U机架式服务器
处理器	<ul style="list-style-type: none">支持1个处理器。<ul style="list-style-type: none">支持AMD Genoa可扩展处理器。处理器集成内存控制器，每个处理器支持12个内存通道。处理器集成PCIe控制器，支持PCIe 5.0，每个处理器提供128个lane。处理器最多支持128核。最大加速时钟频率为4.40GHz。最大支持L3缓存为384MB。最大热设计功率为400W。 <p>说明：以上信息仅供参考，详细信息请参见7.1 硬件兼容性。</p>
内存	<ul style="list-style-type: none">支持24个内存槽位。<ul style="list-style-type: none">支持最多24条DDR5内存。处理器支持12个内存通道，每个通道最大支持2个内存插槽。支持RDIMM内存。最大内存传输速率为4800MT/s。不支持混合使用不同类型（RDIMM）和不同规格（容量、位宽、rank、高度等）的DDR5内存。同一台服务器必须使用相同Part No.（即P/N编码）的DDR5内存。内存保护支持ECC。 <p>说明：以上信息仅供参考，详细信息请参见7.1 硬件兼容性。</p>
存储	<p>支持多种硬盘配置，详细信息请参见5.7.1 硬盘配置。</p> <ul style="list-style-type: none">前置存储：<ul style="list-style-type: none">支持24个2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘，支持热插拔

组件	规格
	<ul style="list-style-type: none"> - 支持21个2.5英寸SATA/SAS硬盘+4个SATA/SAS/NVMe硬盘，支持热插拔 - 支持12个3.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘，支持热插拔 - 支持24个E3.S SSD，支持热插拔 • 后置存储： <ul style="list-style-type: none"> - 最大支持4个2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘+4个3.5英寸SATA/SAS硬盘，支持热插拔 • 内置存储： <ul style="list-style-type: none"> - 支持2个SATA/PCIe M.2 SSD
存储控制器	<ul style="list-style-type: none"> • RAID卡控制器：PM8204 • SAS卡控制器：PM8222
网络	<p>支持多种网络扩展能力。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OCP 3.0网卡。 <ul style="list-style-type: none"> - 2个槽位支持2张OCP 3.0网卡。 • 支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb/200G网卡。
IO扩展	<ul style="list-style-type: none"> • 最大支持8个PCIe插槽（4个x8和4个x16）。 • 支持4个双宽GPU或8个单宽GPU/显卡。 • 支持2张OCP 3.0 x16网卡。 <p>详细信息请参见5.9.2 PCIe插槽位置和5.9.4 PCIe插槽说明。</p>
接口	<p>支持多种接口。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 前面板接口： <ul style="list-style-type: none"> - 1个USB 3.0端口 - 1个USB 2.0/LCD端口 - 1个VGA端口 - 1个Type-C端口 • 后面板接口： <ul style="list-style-type: none"> - 2个USB 3.0端口 - 1个VGA端口 - 1个BMC管理网口 - 1个系统/BMC串口（Micro USB） <p>说明：不建议在USB移动存储介质上安装操作系统。</p>

组件	规格
显卡	<p>支持主板集成显卡芯片，提供64MB显存，60Hz频率下16M色彩的最大分辨率是1920 × 1200像素。</p> <p>说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仅在安装与操作系统版本配套的显卡驱动后，集成显卡才能支持1920 × 1200像素的最大分辨率，否则只能支持操作系统的默认分辨率。 • 前后VGA端口同时连接显示器时，只有连接前置VGA端口的显示器会显示。
系统管理	<ul style="list-style-type: none"> • 支持UEFI • 支持ISBMC • 支持NC-SI • 支持InManage
安全特性	<ul style="list-style-type: none"> • 支持可信平台模块（TPM 2.0）和可信密码模块（TCM）。 • 支持AMD安全处理器（Platform Security Processor）。 • 支持AMD SEV技术（Secure Encrypted Virtualization）。 • 支持基于数字签名的固件更新机制。 • 支持UEFI安全引导。 • 支持BIOS分级密码保护。 • 支持BIOS Secure Flash 及Lock Enable (BLE)功能。 • 支持BMC、BIOS双镜像机制。 • 支持机箱开盖检测。

6.2 环境规格

表 6-2 环境规格

项目	指标参数
温度 ^(1, 2, 3)	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度：10°C~35°C（部分机型支持5°C~45°C） • 贮存温度（带包装）：-40°C~+70°C • 贮存温度（不带包装）：-40°C~+70°C
相对湿度（RH，无冷凝）	<ul style="list-style-type: none"> • 工作湿度：5%~90%RH • 贮存湿度（带包装）：5%~95%RH • 贮存湿度（不带包装）：5%~95%RH
工作海拔高度	≤3050m

项目	指标参数
腐蚀性气体污染物	腐蚀产物厚度最大增长速率： <ul style="list-style-type: none"> 铜测试片：300Å/月（满足ANSI/ISA-71.04-2013定义的气体腐蚀等级G1） 银测试片：200Å/月（满足ANSI/ISA-71.04-2013定义的气体腐蚀等级G1）
噪音 ^(4, 5, 6, 7)	在工作温度23°C时，按照ISO7779（ECMA74）测试和ISO9296（ECMA109）宣称，A计权声功率LWAd（declared A-Weighted sound power levels）和A计权声压LpAm（declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels）如下： <ul style="list-style-type: none"> 空闲时： <ul style="list-style-type: none"> LWAd：6.7B通用普通配置 LpAm：49.9dBA通用普通配置 运行时： <ul style="list-style-type: none"> LWAd：7.2B通用普通配置 LpAm：56.6dBA通用普通配置

注：

1.GPU 配置支持工作温度为 10°C~30°C，部分高功耗 CPU 支持 10°C~35°C。

2.标准工作温度

海平面为 10°C~35°C，在海平面至海拔 3050 米之间高度每升高 305 米温度降低 1.0°C，不能被阳光直射。最大变化率为 20°C/HR。海拔以及最大温度变化率会因为系统配置不同而不同；

如果风扇故障或在高于 30°C 的情况下运行，系统性能可能会降低。

3.扩展环境工作温度

针对部分配置，支持的系统入口温度范围在海平面上扩展为：5°C~10°C和 35°C~40°C，在海平面至海拔 950 米之间高度每升高 305 米温度降低 1.0°C，在海拔 950 米至 3050 米之间高度每升高 175 米温度降低 1.0°C；

针对部分配置，支持的系统入口温度范围在海平面上扩展到：40°C~45°C，在海平面至海拔 950 米之间高度每升高 305 米温度降低 1.0°C，在海拔 950 米到最大 3050 米之间每升高 125 米温度降低 1.0°C；

如果在扩展的环境工作范围内工作或风扇出现故障，系统性能可能会降低。

4.本文档列出了产品在 23°C 环境下运行时的加权声功率（LWAd）和加权声压（LpAm）值。根据 ISO7779（ECMA 74）噪声测量标准，并根据 ISO 9296（ECMA 109）进行申报。所列声级适用于通用出货配置，其他选项可能会导致音量增加。如需了解更多详情请联系您的销售代表。

5.此处显示的声音等级仅由特定的测试配置测得。声音等级将根据系统配置而有不同。数值如有更改，恕不另行通知，仅供参考。

6.基于样品（类型）的测试评估符合引用的产品规范。这个产品或产品系列有资格带有适当的合规标志和声明。

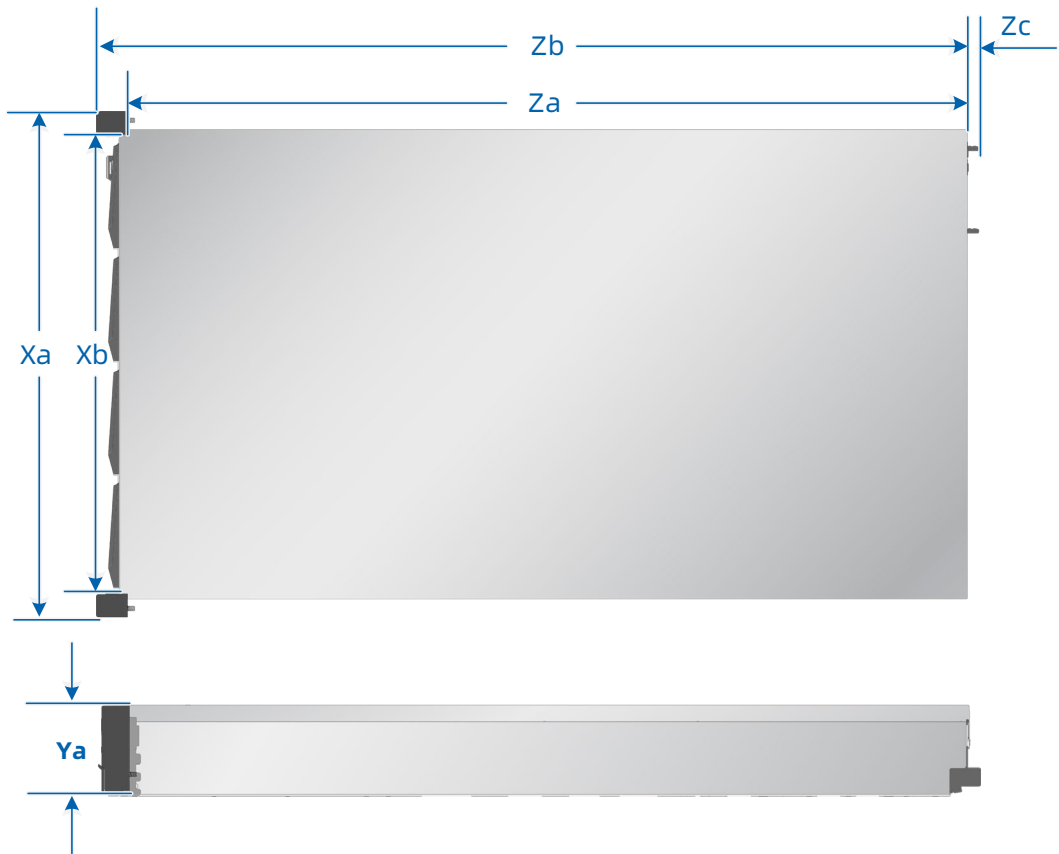
7.所列声音等级适用于标准出货配置，其他系统配置可能会导致噪音增加。

6.3 物理规格

表 6-3 物理规格

指标项	说明
外包装箱尺寸	长1090mm × 宽600mm × 高295mm
安装尺寸要求	<ul style="list-style-type: none">• 机柜的安装要求如下：<ul style="list-style-type: none">- 满足IEC（International Electrotechnical Commission）297标准的通用机柜。- 宽：482.6mm- 深：1000mm以上• 服务器导轨的安装要求如下：<ul style="list-style-type: none">- L型滑道：只适用本公司机柜- 静态滑轨套件：机柜前后方孔条的距离范围为609mm ~ 914mm- 滚珠式抽拉滑轨套件：机柜前后方孔条的距离范围为609mm ~ 914mm- 在选配应用滑轨CMA时，机柜深度需满足≥1200mm
满配重量	<ul style="list-style-type: none">• 25 × 2.5英寸硬盘配置<ul style="list-style-type: none">- 设备（不含包装）：25.5kg- 毛重（含包装）：35kg（包含设备+包装+导轨+配件盒）• 24 × 2.5英寸硬盘配置<ul style="list-style-type: none">- 设备（不含包装）：25.2kg- 毛重（含包装）：35kg（包含设备+包装+导轨+配件盒）• 12 × 3.5英寸硬盘配置（2GPU时）<ul style="list-style-type: none">- 设备（不含包装）：31.2kg- 毛重（含包装）：41kg（包含设备+包装+导轨+配件盒） <p>说明： 不同配置的服务器重量会有差异，请以实际为准。</p>

图 6-1 主机尺寸



型号	Za	Zb	Zc	Xa	Xb	Ya
NF3280A7-A0-R0-00	800mm	830mm	11mm	482mm	431mm	87mm

7 操作系统及硬件兼容性

关于操作系统以及硬件的兼容性信息，请参见本章节，最新兼容情况及本文档中未体现的产品部件型号，请具体咨询当地销售代表。



提示

- 如果使用非兼容的部件，可能造成设备异常，此故障不在技术支持和保修范围内。
- 不同型号的硬件兼容性可能存在细微的差别，需要联系本公司销售人员在售前申请确定详细的硬件配置。
- 服务器设备的性能与应用软件、中间件基础软件、硬件等强相关。应用软件、中间件基础软件、硬件的一些细微差别，可能造成应用层面、测试软件层面的性能表现不一致。
 - 如果客户对特定应用软件的性能有要求，需要联系本公司销售人员在售前申请确定详细的软硬件配置。
 - 如果客户对硬件性能有一致性要求，需要在售前明确特定的配置要求（比如要求特定硬盘型号、特定RAID控制卡、特定固件版本等）。

7.1 硬件兼容性

7.1.1 CPU 规格

支持单颗 AMD Genao 处理器。

表 7-1 CPU 规格

型号	内核数	线程数	基准时钟频率	最大加速时钟频率	缓存	Default TDP
9654P	96	192	2.4GHz	3.7GHz	384MB	360W
9654	96	192	2.4GHz	3.7GHz	384MB	360W
9354	32	64	3.25GHz	3.8 GHz	256MB	280W
9124	16	32	3.00GHz	3.7GHz	64MB	200W
9554P	64	128	3.1GHZ	3.75GHz	256MB	360W
9754	128	256	2.4GHZ	2.5GHz	256MB	360W
9554	64	128	3.1GHZ	3.75GHz	256MB	360W
9634	84	168	2.25GHZ	3.7GHz	384MB	290W
9454	48	96	2.75GHZ	3.8GHz	256MB	290W

型号	内核数	线程数	基准时钟频率	最大加速时钟频率	缓存	Default TDP
9454P	48	96	2.75GHZ	3.8GHz	256MB	290W
9534	64	128	2.45GHZ	3.7GHz	256MB	280W

7.1.2 内存规格

最大支持 24 条 DDR5 内存。处理器支持 12 个内存通道，每个通道支持 2 个内存插槽。支持 RDIMM。

表 7-2 内存规格

类别	容量	速率	Data width	Organization
RDIMM	16GB	4800MT/s	x72	1R x8
RDIMM	32GB	4800MT/s	x72	2R x8
RDIMM	64GB	4800MT/s	x72	2R x4

7.1.3 存储规格

表 7-3 SAS/SATA HDD 规格

类型	容量	最大数量
SATA HDD	20T	20
SATA HDD	18T	20
SATA HDD	16T	20
SATA HDD	14T	20
SATA HDD	12T	20
SATA HDD	10T	20
SATA HDD	8T	20
SATA HDD	6T	20
SATA HDD	4T	20
SATA HDD	2T	20

表 7-4 SAS/SATA SSD 规格

类型	容量	最大数量
SATA SSD	1.92T	24
SATA SSD	7.68T	24
SATA SSD	3.84T	24

类型	容量	最大数量
SATA SSD	960G	24
SATA SSD	480G	24
SATA SSD	240G	24

表 7-5 U.2 NVMe SSD 规格

类型	容量	最大数量
U.2 NVMe SSD	3.84T	24
U.2 NVMe SSD	7.68T	24
U.2 NVMe SSD	1.92T	24

表 7-6 M.2 SSD 硬盘规格

型号	容量	最大数量
M.2 SATA SSD	240G	2
M.2 SATA SSD	480G	2
M.2 PCIe SSD	3.84T	2
M.2 PCIe SSD	1.92T	2
M.2 PCIe SSD	960G	2

7.1.4 SAS/RAID 卡规格

表 7-7 SAS/RAID 卡规格

类型	型号&描述
SAS卡	SAS卡_BRCM_8R0_9500-8i_SMSAS3_PCIE4
	SAS卡_PM8222_PM8222_8_SAS3_PCIE
	SAS卡_PM8222_SmarthBA_8_SAS3_PCIE3
RAID卡	RAID卡_PM8204_RA_8_4GB_SAS3_PCIE3
	RAID卡_L_8R0_9560-8i_4G_HDM12G_PCIE4
	RAID卡_PM8204_RA_8_2GB_SAS3_PCIE3

7.1.5 网卡规格

表 7-8 OCP 网卡规格

类型	型号&描述	速率	接口数量
OCP 3.0 网卡	网卡_Andes-6_X710_10G_LC_OCP3x8_2	10Gb/s	2
	网卡_SND_1G_I350_RJ_OCP3x4_2_XR	1Gb/s	2
	网卡_Andes-M6_E810_25G_LC_OCP3x8_2	25Gb/s	2
	网卡_I_100G_E810CQDA2_LC_OCP3x16_2_XR	100Gb/s	2
	网卡 _M_100G_MCX623436AN_LC_OCP3x16_2_XR	100Gb/s	2
	网卡_M_25G_MCX623432AN_LC_OCP3x16_2_XR	25Gb/s	2
	网卡_I_25G_E810XXVDA2_LC_OCP3x8_2_XR	25Gb/s	2
	网卡_Andes-M6_E810_25G_LC_OCP3x8_2	25Gb/s	2

表 7-9 PCIe 网卡规格

类型	型号&描述	速率	接口数量
PCIe网卡	网卡_I_10G_EX710DA2_LC_PCIEx8_2_XR	10Gb/s	2
	MCX631102AN-ADAT_25G	25Gb/s	2
	网卡_Andes-M6_E810_25G_LC_PCIEx8_2	25Gb/s	2
	网卡_I_100G_E810-CQDA2_LC_PCIEx16_2_XR	100Gb/s	2
	网卡_M_25G_MCX623432AN_LC_OCP3x16_2_XR	25Gb/s	2
	网卡_Vostok_I350_1G_RJ_PCIEx4_4	1Gb/s	4

7.1.6 HBA、HCA 卡规格

表 7-10 HBA 卡规格

类型	型号&描述
HBA卡	HBA卡_E_OR1_LPE31000-AP_FC16G_PCIE 16G单口 EMULEX

表 7-11 HCA 卡规格

类型	型号&描述	速率	接口数量
HCA卡	HCA卡_M_2-HDR200_MCX653106A-HDAT_PCIE	200Gb/s	2

类型	型号&描述	速率	接口数量
	HCA卡_M_1-HDR100_MCX653105A-ECAT_PCIE	100Gb/s	2

7.1.7 电源规格

电源采用 Intel 标准 CRPS，通用的电气和结构设计，支持热插拔，支持 1+1 冗余，最大装入 2 个电源。电源支持免工具拆装，插入服务器自动锁紧。CRPS 电源满足 80PLUS 铂金效率，部分满足钛金效率，并提供多种电源输出功率，用户根据具体配置选择不同功率的电源。

- 支持如下额定交流 110V~230V&直流 240V 电源，支持 1+1 冗余。
 - 2700W 铂金电源：1000W(110Vac), 2700W(230Vac), 2700W(240Vdc for China)
 - 2000W 铂金电源：1000W(110Vac), 2000W(230Vac), 2000W(240Vdc for China)
 - 1600W 铂金电源：1000W(110Vac), 1600W(230Vac), 1600W(240Vdc for China)
 - 1300W 铂金电源：1000W(110Vac), 1300W(230Vac), 1300W(240Vdc for China)
 - 800W 铂金电源：800W(110Vac), 800W(230Vac), 800W(240Vdc for China)
 - 550W 铂金电源：550W(110Vac), 550W(230Vac), 550W(240Vdc for China)
 - 2000W 钛金电源：1000W(110Vac), 2000W(230Vac), 2000W(240Vdc for China)
 - 1600W 钛金电源：1000W(110Vac), 1600W(230Vac), 1600W(240Vdc for China)
 - 1300W 钛金电源：1000W(110Vac), 1300W(230Vac), 1300W(240Vdc for China)
 - 800W 钛金电源：800W(110Vac), 800W(230Vac), 800W(240Vdc for China)

注：1300W/1600W/2000W 在额定 110VAC 下会降额到 1000W。

输入电压范围：

- 110Vac~230Vac: 90V~264V
- 240VDC: 180V~320V
- 支持如下额定直流 336V 电源，1+1 冗余

- 800W 336Vdc 电源: 800W(336Vdc)
- 1300W 336Vdc 电源: 1300W(336Vdc)

输入电压范围:

- 336Vdc: 260V~400V
- 支持如下额定直流-48V 电源, 1+1 冗余
 - 800W -48Vdc 电源: 800W(-48Vdc)
 - 1300W -48Vdc 电源: 1300W(-48Vdc)

输入电压范围:

-48Vdc: -40V~-72V

8 管制信息

8.1 安全

8.1.1 通用声明

- 操作设备时，应当严格遵守当地的法规和规范，文档中所描述的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
- 为保障人身和设备安全，在设备的安装过程中，请严格遵循设备上标识和文档中描述的所有安全注意事项。
- 特殊工种的操作人员（如电工、电动叉车的操作员等）必须获得当地政府或权威机构认可的从业资格证书。

8.1.2 人身安全

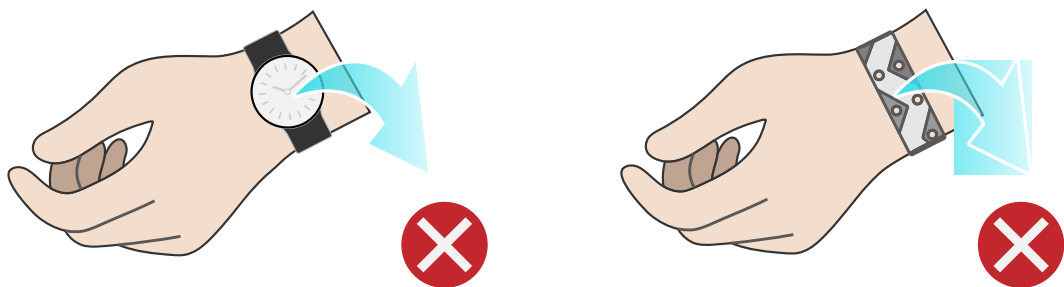
- 设备的整个安装过程必须由通过本公司认证的人员或经过本公司认证人员授权的人员来完成。
- 安装人员在安装过程中，如果发现可能导致人身受到伤害或设备受到损坏时，应当立即终止操作，向项目负责人进行报告，并采取行之有效的保护措施。
- 禁止在雷雨天气进行操作，包括但不限于搬运设备、安装机柜和安装电源线等。
- 不能超过当地法律或法规所允许单人搬运的最大重量。要充分考虑安装人员当时的身体状况，务必不能超越安装人员所能承受的重量。
- 安装人员必须佩戴洁净的劳保手套、穿工作服、戴安全帽、穿劳保鞋，如图 8-1 所示。

图 8-1 安全防护措施



- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服、佩戴防静电手套或防静电腕带、去除身体上携带的易导电物体（如手表、金属饰品等），以免被电击或灼伤，如图 8-2 所示。

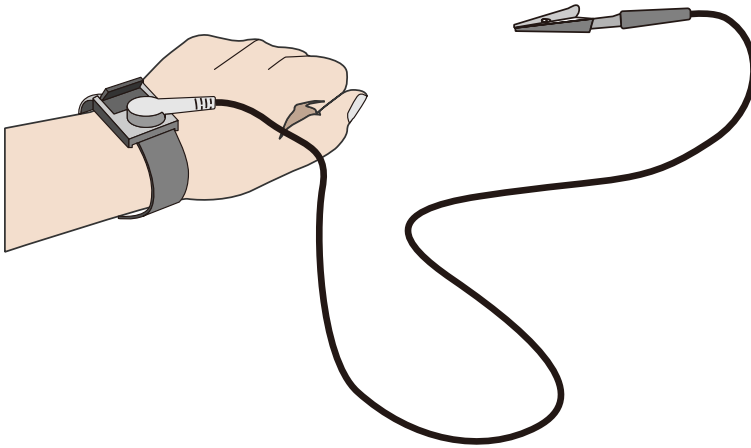
图 8-2 去除易导电的物体



佩戴防静电腕带的方法如图 8-3 所示。

1. 将手伸进防静电腕带。
2. 拉紧锁扣，确认防静电腕带与皮肤接触良好。
3. 将防静电腕带的接地端插入机柜（已接地）或机箱（已接地）上的防静电腕带插孔。

图 8-3 佩戴防静电腕带



- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免危及人身安全。
- 当设备的安装位置超过安装人员的肩部时，请使用抬高车等工具辅助安装，避免设备滑落导致人员受伤或设备损坏。
- 高压电源为设备的运行提供电力，直接接触或通过潮湿物体间接接触高压电源，会带来致命危险。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及人身安全。
- 安装人员使用梯子时，必须有专人看护，禁止单独作业，以免摔伤。
- 在连接、测试或更换光纤时，禁止裸眼直视光纤出口，以防止激光束灼伤眼睛。

8.1.3 设备安全

- 为了保护设备和人身安全，请使用配套的电源线缆。
- 电源线缆只能用于配套的服务器设备，禁止在其他设备上使用。
- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服和佩戴防静电手套，防止静电对设备造成损害。
- 搬运设备时，应托住设备的底边，而不应握住设备内已安装模块（如电源模块、风扇模块、硬盘或主板）的手柄。搬运过程中注意轻拿轻放，不可重抛。
- 安装人员使用工具时，务必按照正确的操作方式进行，以免损伤设备。
- 为了保证设备运行的可靠性，电源线需要以主备方式连接到不同的 PDU（Power Distribution Unit）上。
- 在接通电源之前设备必须先接地，否则会危及设备安全。

8.1.4 设备搬迁注意事项

设备搬迁过程不当易造成设备损伤，搬迁前请联系原厂了解具体注意事项。设备搬迁包括但不限于以下注意事项：

- 雇用正规的物流公司进行设备搬迁，运输过程必须符合电子设备运输国际标准，避免出现设备倒置、磕碰、潮湿、腐蚀或包装破损、污染等情况。
- 待搬迁的设备应使用原厂包装。
- 如果没有原厂包装，机箱、刀片形态的设备等重量和体积较大的部件、光模块和 PCIe 卡等易损部件需要分别单独包装。
- 严禁带电搬迁设备。

8.1.5 单人允许搬运的最大重量



注意

单人所允许搬运的最大重量，请以当地的法律或法规为准，设备上的标识和文档中的描述信息均属于建议。

表 8-1 中列举了一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定，供参考。

表 8-1 一些组织对于成年人单次所允许搬运的最大重量的规定

组织名称	重量 (kg/lb)
CEN (European Committee for Standardization)	25/55.13
ISO (International Organization for Standardization)	25/55.13
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)	23/50.72
HSE (Health and Safety Executive)	25/55.13
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	<ul style="list-style-type: none">• 男：15/33.08• 女：10/22.05

9 维护与保修

请登录本公司官方网站了解相关产品的保修服务政策，包括服务内容、服务期限、服务方式、服务响应时间和服务免责条款等相关内容；或者联系本公司客户服务人员，通过机器型号或机器序列号进行咨询。

10 系统管理

10.1 智能管理系统 ISBMC

ISBMC 是服务器远程管理系统，支持 IPMI 2.0、Redfish 1.13 等业界主流管理规范。

ISBMC 具备运行高可靠性，面向客户场景的易维护性，精准全面的故障诊断能力，以及高于业界平均水平的安全加固能力。

ISBMC 智能管理系统的主要特性有：

- 支持 IPMI 2.0
- 支持 Redfish 1.13
- 支持简单网络管理协议（SNMP v1/v2c/v3）
- 支持 HTML5/Java 远程控制台（键盘、鼠标、视频）
- 支持远程虚拟媒体
- 支持通过 Web 浏览器登录
- 支持智能故障诊断

表 10-1 ISBMC 智能管理系统规格

规格	描述
管理接口	支持丰富的远程管理接口，适用于不同的服务器运维场景，支持接口包括： <ul style="list-style-type: none">• IPMI• SSH CLI• SNMP• HTTPS• WebGui• Redfish• Restful• DCMI• Syslog
智能故障精准定位	故障诊断系统IDL可提供全面、精准的硬件故障定位功能，输出详细的故障原因和处理建议。

规格	描述
告警管理	支持丰富的自动远程告警能力，包括SNMP Trap(v1/v2c/v3), Email邮箱告警、syslog远程告警等主动告警上报机制，保障设备7 × 24小时高可靠运行。
远程控制台KVM	支持基于HTML5和Java的远程控制台，远程接管服务器显示屏/鼠标/键盘，提供高可用的远程管理能力，无需现场操作。
VNC(Virtual Network Console)	支持主流的第三方VNC客户端，不依赖于Java，提升管理灵活性。
远程虚拟媒体	支持将本地媒体设备或镜像、USB设备、文件夹虚拟为远程服务器的媒体设备，简化系统安装、文件共享等运维操作。
WebGUI	支持可视化管理界面，提供丰富的服务器设备信息、状态展示，并提供简单易用的运维面板。
宕机截屏和录像	支持宕机自动截屏和录像，保留最后的宕机屏幕；提供屏幕截图功能，能快速抓取屏幕，便于定时巡检。
双Flash双镜像	支持双Flash、双镜像，软件损坏或Flash损坏后能自动切换到另一个Flash运行，提升运行可靠性。
功率封顶	支持功率封顶，提高部署密度，节省能耗。
IPv4/IPv6	同时支持IPv4/IPv6，具备网络部署灵活性。
管理网口自适应	支持专用管理网口和共享管理网口自适应，面向不同的管理网络部署场景为客户提供灵活的网络部署解决方案。
ISBMC自诊断、自恢复系统	<ul style="list-style-type: none"> 支持可靠的硬件、软件双Watchdog机制，在BMC出现异常时自动恢复为可用状态； 支持散热保护机制，在BMC程序异常时自动触发散热保护，确保风扇处于安全转速避免系统过热； 支持ISBMC自身处理器、内存、存储设备的自诊断能力，在设备占用率过高时自动清理恢复到可用状态。
电源控制	支持虚拟电源按钮，实现开机、关机、重启、关机再开机等。
服务器定位灯	支持远程点亮服务器定位灯（UID），便于在机房中找寻设备。
安全固件升级	支持基于安全数字签名的固件升级，支持不同厂商、机型的防错刷机制；支持BMC/BIOS/CPLD/PSU等设备固件更新。
串口重定向	支持系统串口、BMC串口等串口的远程重定向功能，将服务器端的串口输出通过网络定向到管理员本地，便于服务器调试。
存储信息查看	支持RAID逻辑阵列信息、硬盘信息展示，支持远程组RAID功能，提高部署效率。

规格	描述
用户角色管理	支持基于用户角色的精细化用户管理功能，划分多个权限，可灵活建立具备不同权限的用户角色，提供更精细的用户角色划分，方便管理员给运维人员分配不同的权限。
安全特性	采用高于业界平均标准的服务器安全基线V3.0标准，SSH、HTTPS、SNMP、IPMI等采用安全可靠算法，具备安全升级、安全启动能力，并具备防重放、防注入、防暴力破解等安全加固机制。
双因素认证	支持本地BMC用户双因素认证，使用用户口令和用户拥有的证书来进行认证。用户登录时需要同时知晓口令及拥有证书才能认证通过，防止口令泄露导致的攻击问题。
导入导出配置	可以对现有系统的各项配置进行导入和导出。
系统信息展示	通过“系统信息”界面的功能，可以获取服务器的基本信息，包括处理器、内存、电源、设备清单、硬盘、网卡和安全芯片等主要组件的信息和健康状况。
风扇管理	通过“风扇管理”界面的功能，可以查看风扇模块的在位情况、状态、当前转速、占空比等信息，可以设置风扇控制模式，手动控制风扇模式下还可以为每个风扇模块预定义转速。
通电开机策略	设置AC重新上电后的开机策略。
一键擦除功能	可对服务器所有存储设备进行不可恢复性擦除，服务器报废时可防止数据泄露。
系统锁定功能	开启系统锁定功能后将不能对服务器的某些参数进行设置以及不能对服务器做某些操作。

10.2 基础设施管理平台（InManage）

本服务器兼容最新版的基础设施管理平台（InManage）。

InManage 是面向行业数据中心的新一代基础设施运维管理平台。基于前沿的运维理念，InManage 为用户提供领先、高效的数据中心管理总体解决方案，确保用户基础设施管理的先进性。该平台具备资产统一管理、故障深度诊断、部件故障预警、智能能耗管理、3D 自动拓扑、无状态自动部署等众多功能，实现服务器、存储、网络设备、安全设备和边缘设备的统一运维，能有效地帮助企业提高运维效率、降低运维成本，保障数据中心安全、可靠、稳定的运行。

InManage 的主要功能特性包括：

- 多场景轻量化部署，设备全生命周期管理
- 具备高可靠能力，1-N 采集器实现节点按需扩展

- 智能资产管理，资产变更实时跟踪
- 全方位监控，把控业务全局
- 智能故障诊断，缩短维修周期
- 秒级性能监控，掌握设备实时状况
- 批量配置、部署与升级，缩短上线周期
- 版本管理，提升固件的版本管理效率
- 标准化的北向接口，方便用户集成对接

表 10-2 InManage 系统规格

规格	描述
首页	支持基本信息统计（数据中心、机房、机柜、资产、告警）、支持快速添加设备、支持自定义首页。
资产管理	<ul style="list-style-type: none"> • 支持资产自动发现及批量导入功能，支持资产全生命周期管理。 • 支持通用机架式服务器、AI服务器、多节点服务器、边缘服务器、一体机等本公司全系列服务器产品管理。 • 支持本公司的通用磁阵、分布式存储管理。 • 支持网络设备（交换机、路由器等）、安全设备（防火墙、负载均衡器等）、机柜和云的管理。 • 支持数据中心管理。 • 支持资产维保管理、服务器验收、资产属性扩展等功能。
监控管理	<ul style="list-style-type: none"> • 支持设备实时告警、历史告警、屏蔽告警、事件。 • 支持硬盘和内存的故障预测。 • 支持自定义巡检计划及巡检结果管理。 • 支持通知记录查看。 • 支持智能故障诊断与分析、故障自动报修、报修工单查看。 • 支持Trap管理与Redfish管理。 • 支持告警规则、通知规则、屏蔽规则、降噪规则、压缩规则、报修规则、重定义规则等监控规则管理。
控制管理	<ul style="list-style-type: none"> • 支持固件升级、系统安装、电源管理、硬盘擦除、压力测试的快速开始。

规格	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 支持批量固件升级（BMC/BIOS/RAID卡/网卡/硬盘/HBA卡/主板CPLD/背板CPLD/PSU）。 支持批量固件配置（BMC/BIOS）。 支持批量服务器RAID配置、OS部署。 支持硬盘数据安全擦除、快速擦除。 支持CPU和内存的压力测试。 支持固件基线自动化管理。 支持BIOS和BMC的快照管理功能。 支持升级文件仓库功能。
能效管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持数据中心功耗趋势图、碳排放趋势图概览。 支持服务器动态功耗策略、最低功耗策略设定。 支持碳资产管理、碳排放管理。
日志管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持故障日志记录管理。 支持诊断记录、诊断规则管理。
拓扑管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持多数据中心统一管理，具备全景3D视图，包括动态展示数据中心的功耗、温度、告警、机柜容量信息。 网络拓扑图。
报表管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持维保报表、告警报表、资产报表、硬件报表、性能报表管理。 支持报表xlsx格式导出。
系统管理	<ul style="list-style-type: none"> 支持密码托管、告警转发、数据转储。 支持InManage系统参数自定义。
安全管理	通过用户管理、角色管理，鉴权管理（本地认证、LDAP认证）和证书管理等一系列安全策略，实现对InManage本身的安全控制。

10.3 服务器管理套件（InManage Tools）

表 10-3 InManage Tools 系统规格

规格	描述
服务器自动化软件 (InManage Kits)	一款轻量级的服务器自动化批量运维工具，主要用于服务器的开局交付、例行维护、固件升级、故障处理等多个场景。

规格	描述
服务器自动部署软件 (InManage Boot)	服务器统一的裸机批量管理平台，支持固件管理、硬件配置、系统部署和迁移、压力测试、带内管理等功能。
服务器远程管理软件 (InManage Server CLI)	支持第三方管理平台的快速集成，实现基础设施即代码（IaC）运维新模式。
服务器管理驱动软件 (InManage Driver)	运行于操作系统之上，可通过带内方式获取系统的资产信息、性能信息，为用户提供更完整的服务器设备管理能力。
服务器单机配置软件 (InManage Server Provisioning)	以物理TF卡为载体，为用户提供RAID配置、智能安装、固件升级、硬件诊断、安全擦除和软件自升级等功能。

11 认证

表 11-1 认证

国家/地区	认证项目	强制/自愿
中国	CCC	强制
	节能	自愿
	中国环境标志	自愿
国际互认	CB	自愿
欧盟	CE	强制
美国	FCC	强制
	UL	自愿
	Energy Star	自愿
加拿大	IC	强制
欧亚经济联盟	EAC	强制
	EAC-RoHS	强制
	信息安全	强制
韩国	KC	强制
	E-Standby	自愿
印度	BIS	强制
澳大利亚	RCM	强制

12 附录 A

12.1 工作温度规格限制

表 12-1 工作温度规格限制

配置	最高工作温度30℃	最高工作温度35℃
12 × 3.5英寸硬盘配置(SAS/SATA)	<ul style="list-style-type: none"> DIMM(≤24 pcs) CPU功耗≤360W 支持封孔机箱 部分槽位只支持40G以下网卡 OCP 1槽位不支持100G OCP 不支持GPU 	<ul style="list-style-type: none"> DIMM(≤24 pcs) CPU功耗≤360W 不支持封孔机箱 部分槽位只支持40G以下网卡 OCP 1槽位不支持100G OCP 不支持GPU
24 × 2.5硬盘配置(NVMe/SAS/SATA)	<ul style="list-style-type: none"> DIMM(≤24 pcs) CPU功耗≤360W 支持封孔机箱 部分槽位只支持40G以下网卡 OCP 1槽位不支持100G OCP 不支持GPU 	<ul style="list-style-type: none"> DIMM(≤24 pcs) CPU功耗≤360W 不支持封孔机箱 部分槽位只支持40G以下网卡 OCP 1槽位不支持100G OCP 不支持GPU
GPU 配置 1-8 × 2.5 英寸硬盘(NVMe/SAS/SATA)	<ul style="list-style-type: none"> DIMM(≤12 pcs) CPU功耗≤360W(9474F CPU) 不支持封孔机箱 OCP 1槽位支持100G OCP 支持6张单宽GPU A2/L4 	<ul style="list-style-type: none"> DIMM(≤12 pcs) CPU功耗≤360W 不支持封孔机箱 OCP 1槽位不支持100G OCP 支持6张单宽GPU A2/L4
GPU配置2-4 × 3.5英寸硬盘(SAS/SATA)	<ul style="list-style-type: none"> DIMM(≤12 pcs) CPU功耗≤360W(9474F CPU) 	<ul style="list-style-type: none"> DIMM(≤12 pcs) CPU功耗≤360W 不支持封孔机箱

配置	最高工作温度30°C	最高工作温度35°C
	<ul style="list-style-type: none"> 不支持封孔机箱 OCP 1槽位支持100G OCP 支持6张单宽GPU A2/L4 	<ul style="list-style-type: none"> OCP 1槽位不支持100G OCP 支持6张单宽GPU A2/L4



说明

- 单风扇失效时支持的最高工作温度比正常工作温度规格低 5°C。
- 单风扇失效时可能会影响系统性能。
- 使用安全面板时，搭配如下任一配置：100G OCP 3.0 网卡、CPU TDP 最大 400W、24 盘配置、12 盘配置、GPU，支持的最高工作温度比正常工作温度规格低 3°C。
- 详细散热限配关系查看相关 BOM 清单。

12.2 铭牌型号

表 12-2 铭牌型号

认证型号	备注
NF3280-A7-A0-R0-00	全球通用

12.3 RAS 特性

服务器支持多种 RAS（Reliability, Availability, and Serviceability）特性。通过配置这些特性，服务器可以提供更高的可靠性、可用性和可服务性。

12.4 传感器列表

表 12-3 传感器列表

传感器	描述	部件位置
Inlet_Temp	进风口温度	右挂耳
Outlet_Temp	出风口温度	主板
CPU0_Temp	CPU核心温度	CPU
CPU0_VR_Temp	CPU VR芯片的温度	主板上的VR芯片

传感器	描述	部件位置
CPU0_DIMMGx_T	CPU对应分区内存温度	内存，x表示分区编号，取值0~1
HDD_MAX_Temp	接RAID的硬盘中的最大温度	硬盘背板上的硬盘
NVMe_Temp	NVME硬盘的最大温度	硬盘背板上的硬盘
PSU_Inlet_Temp	PSU入风口温度	PSU
OCP_0_NIC_Temp	OCP网卡温度	OCP网卡
OCP_0_SFP_Temp	OCP网卡的光模块温度	OCP网卡上的光模块
PCIe_NIC_Temp	PCIe网卡最大温度	PCIe网卡
PCIe_SFP_Temp	PCIe网卡光模块温度	PCIe网卡的光模块温度
RAID_Temp	所有RAID卡最大温度	RAID卡
GPUx_Temp	GPU温度	GPU GPU，x为GPU编号
HBA_Temp	HBA卡的温度	HBA卡
PCIe_HCA_Temp	HCA卡的温度	HCA卡
PCIe_HCA_SFP_T	HCA卡上光模块的温度	HCA卡光模块
OCP_RAID_Temp	RAID扣卡的温度	RAID扣卡
SYS_12V	主板供给BMC的12V电压	主板
SYS_5V	主板供给BMC 5V电压	主板
SYS_3V3	主板供给BMC 3.3V电压	主板
P5V_STBY	主板上5V电源接口的电压	主板
P3V3_STBY	主板上3.3V电源接口的电压	主板
P1V8_STBY	主板上1.8V电源接口的电压	主板
P1V05_USB	给USB模块供电的1.05V的电压	主板
PVDD33_S5	VR芯片给CPU的供电电压	主板
PVDDCR_CPU0_P0	VR芯片给CPU的供电电压	主板
PVDDCR_CPU1_P0	VR芯片给CPU的供电电压	主板
PVDD18_S5_P0	VR芯片给CPU的供电电压	主板
PVDDCR_SOC_P0	VR芯片给CPU的供电电压	主板
PVDD11_S3_P0	VR芯片给CPU的供电电压	主板
PVDDIO_P0	VR芯片给CPU的供电电压	主板
P12V_CPU0_DIMM1	主板给内存供电的12V电压	主板
PSUx_VIN	PSU输入电压	PSU x表示PSU编号，取值0~1
PSUx_VOUT	PSU输出电压	PSU x表示PSU编号，取值0~1

传感器	描述	部件位置
RTC_Battery	RTC供电电池电压	主板内RTC电池
FANx_Status	风扇故障状态	风扇模块x x表示风扇模块编号，取值0~5
FAN_Redundant	风扇冗余状态	风扇模块
FANx_F_Speed	风扇转速	风扇模块x x表示风扇模块编号，取值0~5
FANx_R_Speed	风扇转速	风扇模块x x表示风扇模块编号，取值0~5
Total_Power	整机输入功率	PSU
PSUx_PIN	电源输入功率	PSUx x表示PSU编号，取值0~1
PSUx_POUT	电源输出功率	PSUx x表示PSU编号，取值0~1
FAN_Power	风扇总功率	风扇模块
CPU_Power	CPU总功率	主板
Memory_Power	内存总功率	主板
CPU0_Status	CPU状态检测	CPU
CPU_Config	CPU配置状态，CPU混插、主CPU未插	CPU
CPU0_CxDy	CPU对应内存状态检测	CPU对应内存 x表示CPU下内存channel号，取值A~L；y表示内存号，取值0~1
PCle_Status	PCle状态错误	PCle总线
Power_Button	power button按下	前面板电源按钮
Watchdog2	看门狗	主板
Sys_Health	管理子系统健康状态	管理模块
UID_Button	UID button状态	主板
PWR_CAP_Fail	功率封顶状态	主板
PSU_Redundant	电源拔出冗余失效告警状态	电源模块
PSU_Mismatch	电源型号不匹配	电源模块
PSUx_Status	电源状态	电源模块x x表示PSU编号，取值0~1

传感器	描述	部件位置
Intrusion	侦听开箱动作（机箱入侵检测）	机箱盖
SysShutdown	系统关机原因	-
ACPI_PWR	ACPI电源状态	
ME_FW_Status	系统软件进程、系统启动错误	
SysRestart	系统重启原因	
BIOS_Boot_Up	BIOS启动完成	
System_Error	系统紧急故障	
POST_Status	Post状态	
CPU_Config	检测系统hang机	-
BMC_Boot_Up	记录BMC启动事件	-
SEL_Status	记录SEL快满/被清除事件	
BMC_Status	BMC状态	-
LeakageSensor	漏液检测（预留）	-

13 附录 B 术语

B

BIOS	<p>Basic Input Output System基本输入输出系统</p> <p>一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序，它可从CMOS中读写系统设置的具体信息。</p>
BMC	<p>Baseboard Management Controller主板管理控制单元</p> <p>IPMI规范的核心，负责各路传感器的信号采集、处理、储存，以及各种器件运行状态的监控。BMC向机箱管理模块提供被管理对象的硬件状态及告警等信息，实现对被管理对象的设备管理功能。</p>

C

CPLD	<p>Complex Programmable Logic Device复杂可编程逻辑器件</p> <p>一种能根据需要自行构造逻辑功能的数字集成电路。</p>
------	--

E

ECC	<p>Error Checking and Correcting</p> <p>一种能够实现“错误检查和纠正”的技术，ECC内存就是应用了这种技术的内存，可提高计算机运行的稳定性和增加可靠性。ECC可发现2bit错误，并纠正1bit错误。</p>
-----	---

G

GE	Gigabit Ethernet千兆以太网
----	-----------------------

	一种对传统的共享介质以太网标准的扩展和增强，兼容10M及100M以太网，符合IEEE 802.3z标准的以太网。
--	--

H

hot swap（热插拔）	一项提高系统可靠性和可维护性的技术，能保证从正在运行的系统中，按照规定插入或拔出功能模块，不对系统正常工作造成影响。
---------------	--

K

keyboard, video and mouse（KVM, 键盘，显示器，鼠标三合一）	键盘、显示器和鼠标。
--	------------

M

M.2接口	一种新的主机接口方案，可以兼容多种通信协议。
MAC地址	Media Access Control Address 媒体存取控制位址 MAC地址也称为局域网地址（LAN Address），MAC位址，以太网地址（Ethernet Address）或物理地址（Physical Address），它是一个用来确认网络设备位置的位址。MAC地址用于在网络中唯一标识一个网卡，一台设备若有一或多个网卡，则每个网卡都需要并会有一个唯一的MAC地址。

N

NCSI	Network Controller Sideband Interface 是一个由分布式管理任务组定义的用于支持服务器带外管理的边带接口网络控制器的工业标准，由一个管理控制器和多个网络控制器组成。
------	--

O

OCulink	最早于PCIe协议规范组织提出一种新的光电内外部线缆方案，最终采纳Molex的连接器方案作为PCIe中Oculink选择，需要支持PCIe Gen3和Gen4。被采纳后同时又在SAS4.0的规范中被采纳作为SAS协议的内部线缆方案，支持SAS4.0速率。
---------	---

P

PCIe	Peripheral Component Interconnect express 快捷外围部件互连标准 电脑总线PCI的一种，沿用了现有的PCI编程概念及通讯标准，但建基于更快的串行通信系统。PCIe拥有更快的速率，以取代几乎全部现有的内部总线（包括AGP和PCI）。
PMBus	Power Management Bus电源管理总线 一种开放标准的数字电源管理协议，可通过定义传输和物理接口以及命令语言来促进与电源转换器或其他设备的通信。
POST	Power On Self Test上电自检 计算机系统接通电源（BIOS程序）的行为，包括对CPU、系统主板、基本内存、扩展内存、系统ROM BIOS等器件的测试。如发现错误，给操作者提示或警告。

R

RAID	Redundant Arrays of Independent Drives独立磁盘冗余阵列 一种把多块独立的物理硬盘按不同的方式组合起来形成一个逻辑硬盘，从而提高硬盘读写能力和安全性的技术。
------	---

RJ45	Registered Jack 45 布线系统中信息插座（即通信引出端）连接器的一种，在FCC（美国联邦通信委员会标准和规章）中RJ是描述公用电信网络的接口，计算机网络的RJ45是标准8位模块化接口的俗称。
redundancy (冗余)	冗余指当某一设备发生损坏时，系统能够自动调用备用设备替代该故障设备的机制。
RAS	Reliability, Availability, Serviceability 可靠性、可用性，可服务性

S

SEL	System Event Log系统事件日志 存储系统事件信息的不可变的存储区域和相关接口，用于随后的故障诊断和系统修复。
Server	服务器 在网络环境中为客户提供各种服务的特殊计算机。
Slimline	Slimline连接器 为了在网络设备和服务器上提供更高速度和更小尺寸的解决方案，Amphenol开发了SlimSAS薄型连接器，并写入协会规范SFF-8654，该连接器主要用于UPI1.0 11.2GT/s，24Gb/s SAS4.0信号或16GT/s PCIe4.0信号的应用。能大幅度的节省设备内部的空间使用，是现今市场上内部高速讯号传输的主流连接器。
SOL	Serial Over Lan 通过基于IP的IPMI会话来重新定向系统中串口I/O的一种机制。

U

U	<p>1U=44.45mm</p> <p>IEC 60297-1规范中对机柜、机箱、子架垂直高度的计量单位。</p>
---	--

V

VPP	Virtual Pin Port
-----	------------------

14 附录 C 缩略语

A

AC	Alternating Current	交流电
ACPI	Advanced Configuration and Power Management Interface	高级配置和电源管理接口
AES	Advanced Encryption Standard New Instruction Set	高级加密标准新指令集
AI	Artificial Intelligence	人工智能
ANSI	American National Standards Institute	美国国家标准学会
AOC	Active Optical Cables	有源光缆
API	Application Program Interface	应用程序编程接口
ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议
AVL	Approved Vendor List	合格供应商清单

B

BIOS	Basic Input Output System	基本输入输出系统
BMC	Baseboard Management Controller	主板管理控制单元

C

CE	Conformite Europeenne	欧洲合格认证
CLI	Command-Line Interface	命令行接口
CMOS	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Transistor	互补金属氧化物半导体
CPLD	Complex Programming Logic Device	复杂可编程逻辑器件
CPU	Central Processing Unit	中央处理器

CRPS	Common Redundant Power Supplies	通用冗余电源
CRU	Customer-Replaceable Unit	用户可更换部件
CSA	Canadian Standards Association	加拿大标准协会
CSM	Compatibility Support Module	兼容性支持模块

D

DC	Direct Current	直流电
DDR4	Double Data Rate 4	双倍数据速率4
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机设置协议
DIMM	Dual-Inline-Memory-Modules	双列直插内存模块
DNS	Domain Name System	域名服务系统
DVD	Digital Video Disc	数字视频光盘

F

FMA	Failure Mode Analysis	失效模式分析
FRU	Field-Replaceable Unit	现场可更换部件
FTP	File Transfer Protocol	文本传输协议
FW	Firmware	固件

G

GPU	Graphics Processing Unit	图形处理单元
GUI	Graphical User Interface	图形用户界面

H

HBA	Host Bus Adapter	主机总线适配器
HCA	Host Channel Adapter	主机通道适配器
HDD	Hard Disk Drive	机械硬盘驱动器
HTML	Hyper Text Markup Language	超文本标记语言
HWRAID	Hardware Redundant Arrays of Independent Drives	硬件磁盘阵列

I

I/O	Input/Output	输入输出单元
IB	InfiniBand	无限带宽
IEC	International Electrotechnical Commission	国际电工委员会
IOPS	Input/Output Operations Per Second	每秒进行读写操作的次数
IP	Internet Protocol	网际互连协议
IPMB	Intelligent Platform Management Bus	智能平台管理总线
IPMI	Intelligent Platform Management Interface	智能平台管理接口
IRQ	Interrupt ReQuest	中断请求
iSCSI	Internet Small Computer System Interface	互联网小型计算机系统接口

J

JTAG	Joint Test Action Group	联合测试工作组
------	-------------------------	---------

K

KVM	Keyboard Video Mouse	键盘，显示器，鼠标三合一
-----	----------------------	--------------

L

LAN	Local Area Network	局域网
LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示器
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LRDIMM	Load Reduced Dual In-Lane Memory Module	低负载双列直插式内存模块

M

MLAN	Music Local Area Network	音乐局域网
------	--------------------------	-------

N

NEMA	National Electrical Manufacturers Association	美国国家电气制造商协会
NFPA	National Fire Protection Association	美国国家防火协会
NIC	Network Interface Controller	网络接口控制器
NPU	Network Processing Unit	网络处理单元
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
NVDIMM	Non-Volatile Dual In-Line Memory Module	非易失性双列直插内存模块
NVMe	Non-Volatile Memory Express	非易失性存储器标准

O

OCP	Open Compute Project	开源计算项目
OS	Operating System	操作系统

P

PCH	Platform Controller Hub	平台路径控制器
-----	-------------------------	---------

PCI	Peripheral Component Interconnect	外设部件互连标准
PCIe	Peripheral Component Interconnect express	快捷外围部件互连标准
PDU	Power Distribution Unit	机柜插座
PFR	Platform Firmware Resilience	平台固件保护恢复
PHM	Processor Heatsink Module	处理器散热器模块
PHY	Physical	端口物理层
POST	Power On Self Test	上电自检
PSU	Power Supply Unit	电源设备
PXE	Pre-boot Execution Environment	预启动运行环境

R

RAM	Random-Access Memory	随机存储器
RAID	Redundant Arrays of Independent Drives	独立磁盘冗余阵列
RDIMM	Registered Dual In-line Memory Module	寄存型双列直插内存模块
RH	Relative Humidity	相对湿度
ROM	Read-Only Memory	只读存储器
RTA	Real Time Clock	实时时钟

S

SAS	Serial Attached SCSI	串行连接的小型计算机系统接口
SATA	Serial Advanced Technology Attachment	串行高级技术附件
SCSI	Small Computer System Interface	小型计算机系统接口
SFP	Small Form-factor Pluggable	小型可插拔收发光模块
SIC	Smart Interface Card	智能接口卡

SKU	Stock Keeping Unit	库存单位
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传输协议
SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议
SSD	Solid State Disk	固态硬盘
SSH	Secure Shell	安全外壳协议
SWRAID	Software Redundant Arrays of Independent Drives	软件磁盘阵列
SAP HANA	SAP High Performance Analytic Application	高性能分析型应用

T

TCG	Trusted Computing Group	可信计算组织
TCM	Trusted Cryptography Module	可信密码模块
TCO	Total Cost of Ownership	总拥有成本
TDP	Thermal Design Power	散热设计功耗
TPCM	Trusted Platform Control Module	可信平台控制模块
TPM	Trusted Platform Module	可信平台模块

U

UEFI	Unified Extensible Firmware Interface	统一可扩展固件接口
UID	User Identification	定位指示灯
UPI	Ultra Path Interconnect	超级通道互联
UPS	Uninterruptible Power Supply	不间断电源
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线

V

VGA	Video Graphics Array	视频图形阵列
VLAN	Virtual Local Area Network	虚拟局域网

X

XDP	eXtend Debug Port	扩展调试接口
-----	-------------------	--------